

V530-15ICB ユーザー・ガイドおよびハードウェア保守マニュアル

Lenovo

Energy Star マシン・タイプ番号: 10TV、10TW、10XS および 10XT

注：本書および本書で紹介する製品をご使用になる前に、「**重要な製品情報ガイド**」および61ページの付録 A「**特記事項**」に記載されている情報を読んで理解してください。

第 2 版 (2019 年 5 月)

© Copyright Lenovo 2019.

制限付き権利に関する通知: データまたはソフトウェアが米国一般調達局 (GSA: General Services Administration) 契約に準じて提供される場合、使用、複製、または開示は契約番号 GS-35F-05925 に規定された制限に従うものとします。

目次

第1章. 概要	1	メモリー・モジュールの交換	23
前面	1	ヒートシンクおよびファンの交換	25
背面	3	コイン型電池の交換	27
システム・ボード	5	PCI Express カードの交換	29
マシン・タイプとモデル・ラベル	6	Wi-Fi カードの交換	31
第2章. 仕様	7	M.2 ソリッド・ステート・ドライブの交換	35
第3章. コンピューターのロック	9	M.2 ソリッド・ステート・ドライブ・ブラケット の交換	38
コンピューター・カバーのロック	9	電源機構の交換	39
Kensington スタイルのケーブル・ロックの取り付 け	10	内蔵スピーカーの交換	41
第4章. ハードウェアの交換	11	温度センサーの交換	42
ハードウェアを交換する前に	11	前面ファンの交換	43
FRU (CRU を含む) について	11	Wi-Fi アンテナの交換	44
FRU (CRU を含む) の位置	12	電源ボタン・ボードの交換	47
コンピューター・カバーの取り外し	14	カード・リーダーの交換	50
前面ベゼルの交換	15	マイクロプロセッサの交換	51
光学式ドライブの交換	16	背面ファンの交換	56
光学式ドライブ・ブラケットの交換	17	システム・ボードの交換	57
ドライブ・ベイ・アセンブリーの起こし方と倒し 方	18	部品交換の完了	58
ストレージ・ドライブの交換	19	付録 A. 特記事項	61
		付録 B. 商標	63

第 1 章 概要

この章では、コンピューターについての理解を深める基本的な情報を説明します。

前面

注：ご使用のコンピューター・モデルの外観は、図と若干異なる場合があります。

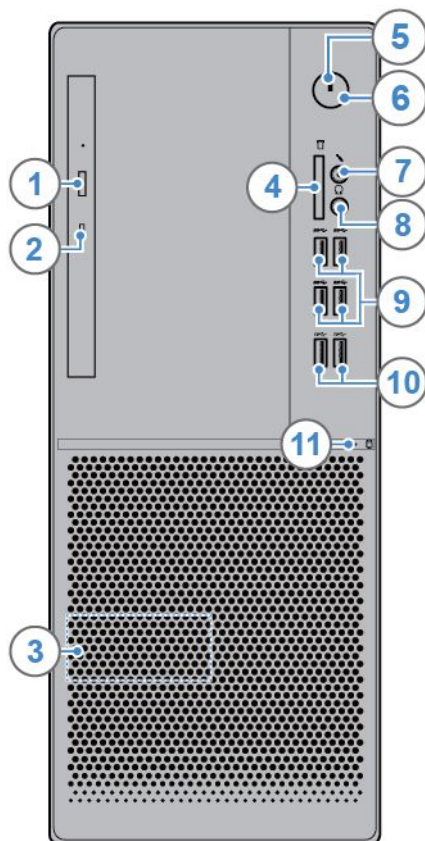


図 1. 前面

1 光学式ドライブ・イジェクト/閉じるボタン	2 光学式ドライブ動作インジケータ
3 内蔵スピーカー (オプション)	4 カード・リーダー・スロット (オプション)
5 電源インジケータ	6 電源ボタン
7 マイクロホン・コネクタ	8 ヘッドホン・コネクタ
9 USB 3.1 Gen 1 コネクタ (4)	10 USB 3.1 Gen 2 コネクタ (2)
11 ストレージ・ドライブ動作インジケータ	

1 光学式ドライブ・イジェクト/閉じるボタン

光学式ドライブのトレイを排出するために使用します。トレイにディスクを挿入した後、イジェクト/閉じるボタンを押すとトレイが閉じます。

2 光学式ドライブ動作インジケータ

このインジケータは、光学式ドライブが使用中であるときにオンになります。

3 内蔵スピーカー

ヘッドセットまたはヘッドホンを使用しないでコンピューターの音声を聞くために使用します。

4 カード・リーダー・スロット

サポートされるメモリー・カードからデータを読み取るために使用します。

5 電源インジケータ

このインジケータは、コンピューターがオンのときに点灯します。

6 電源ボタン

コンピューターの電源を入れるために使用します。オペレーティング・システムからコンピューターをシャットダウンできない場合は、電源ボタンを4秒間以上押し続けてコンピューターの電源をオフにします。

7 マイクロホン・コネクタ

音声を録音するときや音声認識ソフトウェアを使用してコンピューターを操作する場合に、コンピューターにマイクロホンを接続するために使用します。

8 ヘッドホン・コネクタ

コンピューターにヘッドホンを接続するために使用します。

9 USB 3.1 Gen 1 コネクタ

USB 対応デバイスを接続するために使用します。最適なデータ転送を実現するには、USB 3.1 Gen 1 デバイスはUSB 2.0 コネクタではなくUSB 3.1 Gen 2 またはUSB 3.1 Gen 1 コネクタに接続してください。

10 USB 3.1 Gen 2 コネクタ

USB 対応デバイスを接続するために使用します。最適なデータ転送を実現するには、USB 3.1 Gen 2 デバイスはUSB 3.1 Gen 1 またはUSB 2.0 コネクタではなくUSB 3.1 Gen 2 コネクタに接続してください。

11 ストレージ・ドライブ活動インジケータ

このインジケータは、ストレージ・ドライブが使用中であるときにオンになります。

背面

注：ご使用のコンピューター・モデルの外観は、図と若干異なる場合があります。

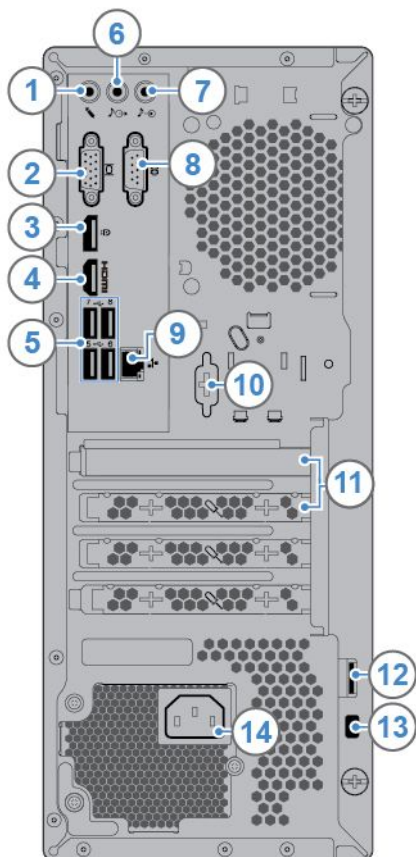


図2. 背面

1 マイクロホン・コネクタ	2 VGA 出力コネクタ
3 DisplayPort® 1.2 出力コネクタ	4 HDMI™ 1.4 出力コネクタ
5 USB 2.0 コネクタ (4)	6 オーディオ・ライン出力コネクタ
7 オーディオ・ライン入力コネクタ	8 シリアル・コネクタ
9 イーサネット・コネクタ	10 シリアル・コネクタ (オプション)
11 PCI Express カード領域	12 パッドロック・ループ
13 セキュリティー・ロック・スロット	14 電源コード・コネクタ

1 マイクロホン・コネクタ

音声を録音するときや音声認識ソフトウェアを使用してコンピューターを操作する場合に、コンピューターにマイクロホンを接続するために使用します。

2 VGA 出力コネクタ

コンピューターからのビデオ信号を、モニターなど他のビデオ・デバイスに送信するために使用します。

3 DisplayPort 1.2 出力コネクタ

コンピューターからの音声信号およびビデオ信号を、高性能モニターなど他のオーディオまたはビデオ・デバイスに送信するために使用します。

4 HDMI 1.4 出力コネクタ

コンピューターからの音声信号およびビデオ信号を、高性能モニターなど他のオーディオまたはビデオ・デバイスに送信するために使用します。

5 USB 2.0 コネクタ

USB 2.0 接続を必要とするデバイスを接続するために使用します。

6 オーディオ・ライン出力コネクタ

コンピューターから、パワー・ステレオ・スピーカー、ヘッドホン、またはマルチメディア・キーボードなどの外部デバイスにオーディオ信号を送るときに使用します。ステレオ・システムやその他の外付け録音デバイスを接続するには、そのデバイスのオーディオ・ライン入力コネクタとコンピューターのオーディオ・ライン出力コネクタの間をケーブルで接続します。

注：コンピューターにオーディオ出力コネクタとヘッドセット・コネクタ(またはヘッドホン・コネクタ)の両方がある場合、イヤホン、ヘッドホン、またはヘッドセット用には必ずヘッドセット・コネクタまたはヘッドホン・コネクタを使用してください。ヘッドホン・コネクタは、ヘッドセットのマイクロホンをサポートしません。

7 オーディオ・ライン入力コネクタ

ステレオ・システムなどの外付けオーディオ・デバイスから音声信号を受信するために使用します。外付けオーディオ・デバイスを接続するには、デバイスのオーディオ・ライン出力コネクタとコンピューターのオーディオ・ライン入力コネクタをケーブルで接続します。

8 シリアル・コネクタ

シリアル・コネクタが使用されている外付けモデム、シリアル・プリンター、またはその他のデバイスの接続に使用します。

9 イーサネット・コネクタ

イーサネット・ケーブルを接続してネットワークにアクセスするために使用します。

10 シリアル・コネクタ (オプション)

シリアル・コネクタが使用されている外付けモデム、シリアル・プリンター、またはその他のデバイスの接続に使用します。

11 PCI Express カード領域

コンピューターの動作パフォーマンスを向上させるため、この領域に PCI Express カードを接続できます。コンピューター・モデルによって、この領域のコネクタは異なります。

12 パッドロック・ループ

パッドロックの固定に使用します。

13 セキュリティー・ロック・スロット

Kensington スタイルのケーブル・ロックの固定に使用します。

14 電源コード・コネクタ

コンピューターに電源コードを接続するために使用します。

システム・ボード

注：構成部品のその他の説明は、「前面」および「背面」を参照してください。

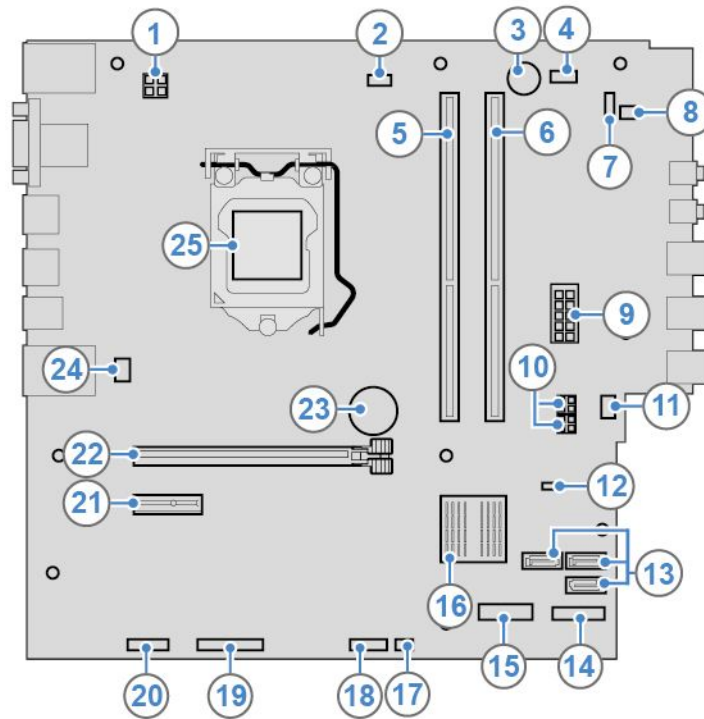


図3. システム・ボード

1 4ピン電源コネクタ	2 マイクロプロセッサ・ファン・コネクタ
3 ブザー	4 補助ファン・コネクタ 2
5 メモリー・スロット (DIMM2)	6 メモリー・スロット (DIMM4)
7 電源ボタン・ボード・コネクタ	8 内蔵スピーカー・コネクタ
9 10ピン電源コネクタ	10 SATA 電源コネクタ (2)
11 補助ファン・コネクタ 1	12 クリア CMOS/リカバリー・ジャンパー
13 SATA 3.0 コネクタ (3)	14 M.2 ソリッド・ステート・ドライブ・スロット
15 M.2 Wi-Fi カード・スロット	16 PCH

17 熱センサー・コネクタ	18 前面 USB 2.0 コネクタ 1 (カード・リーダー・コネクタ)
19 パラレル・コネクタ	20 シリアル (COM2) コネクタ
21 PCI Express x1 カード・スロット	22 PCI Express x16 グラフィック・カード・スロット
23 コイン型電池	24 システム・ファン・コネクタ
25 マイクロプロセッサ・ソケット	

マシン・タイプとモデル・ラベル

コンピューターは、マシン・タイプとモデル・ラベルで識別されます。Lenovo のサービスやサポートを受ける場合に、マシン・タイプとモデルの情報は、サポート担当技術者がお客様のコンピューターを特定して迅速なサービスをご提供するのに役立ちます。マシン・タイプとモデル・ラベルは、図のようにコンピューターに示されています。

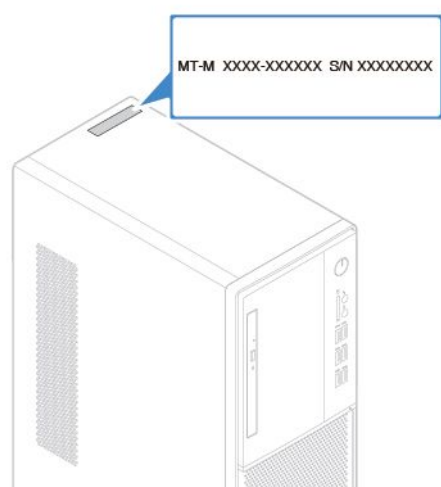


図4. マシン・タイプとモデル・ラベル

第 2 章 仕様

電源機構

180 ワット電源機構 (自動電圧切り替え機能付き)

ストレージ・ドライブ

- 3.5 型ストレージ・ドライブ
- 2.5 型ストレージ・ドライブ
- M.2 ソリッド・ステート・ドライブ

ビデオ

- 内蔵グラフィック・カードは以下をサポートします。
 - DisplayPort 1.2 出力コネクタ
 - HDMI 1.4 出力コネクタ
 - VGA 出力コネクタ
- オプションのディスクリット・グラフィック・カードは、ビデオの操作感を向上させ機能を拡張します。

オーディオ

- 内蔵オーディオ・カードは以下をサポートします。
 - オーディオ・ライン入力コネクタ
 - オーディオ・ライン出力コネクタ
 - ヘッドホン・コネクタ
 - 内蔵スピーカー (オプション)
 - マイクロホン・コネクタ
- オプションのオーディオ・カードは、オーディオの操作感を向上させ機能を拡張します。

入出力 (I/O)

- オーディオ・コネクタ (オーディオ・ライン入力、オーディオ・ライン出力、ヘッドホンおよびマイクロホン)
- カード・リーダー・スロット (オプション)
- ディスプレイ・コネクタ (DisplayPort 1.2 出力、HDMI 1.4 出力、および VGA 出力)
- イーサネット・コネクタ
- シリアル・コネクタ
- USB コネクタ

拡張

- カード・リーダー (オプション)
- メモリー・スロット
- M.2 ソリッド・ステート・ドライブ・スロット
- 光学式ドライブ
- PCI Express x1 カード・スロット
- PCI Express x16 グラフィックス・カード・スロット

- ストレージ・ドライブ・ベイ

ネットワーク機能

- イーサネット LAN
- ワイヤレス LAN (オプション)
- Bluetooth (オプション)

本体寸法

- 幅: 145.0 mm (5.7 インチ)
- 高さ: 366.0 mm (14.4 インチ)
- 奥行き: 276.0 mm (10.9 インチ)

重量 (梱包を除く)

出荷時の最大構成: 6.2 kg (13.7 ポンド)

USB の転送速度に関する声明

このデバイスの各種 USB コネクタを使用した場合の実際の転送速度は、ホストや周辺機器の処理能力、ファイル属性、システム構成やオペレーティング・システムに関連する他の要素などの多くの要素に応じて異なり、以下に掲載されている対応する各デバイスのデータ・レートより遅くなる場合があります。

USB デバイス	データ・レート (ギガビット/秒)
3.1 Gen 1	5
3.1 Gen 2	10
3.2	20

第3章 コンピューターのロック

ここでは、ロック装置を使用し、コンピューターをロックして安全に保つ方法について説明します。

コンピューター・カバーのロック

コンピューターのカバーをロックすると、コンピューターへの無許可アクセスを防止できます。ご使用のコンピューターにはパッドロック・ループがついており、パッドロックを取り付けるとコンピューター・カバーを取り外せないようにになっています。

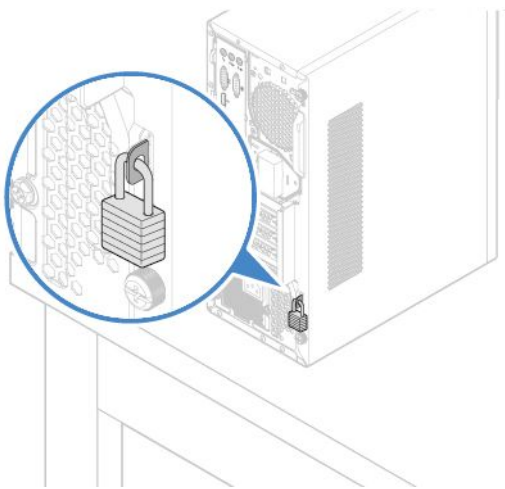


図5. コンピューター・カバーのロック

Kensington スタイルのケーブル・ロックの取り付け

Kensington スタイルのケーブル・ロックを使用して、コンピューターをデスク、テーブル、または他の一時的な固定物に固定することができます。ケーブル・ロックは、コンピューター背面にあるセキュリティ・ロック・スロットに接続します。選択したタイプに応じて、ケーブル・ロックは1つのキーまたは複数キーの組み合わせで使用できます。ケーブル・ロックはコンピューター・カバーを開けるボタンもロックします。このケーブル・ロックは多くのノートブック・コンピューターで使用するロック機構と同じタイプのもので、以下のサイトで *Kensington* を検索して、Lenovo からこのケーブル・ロックを直接注文できます。 <http://www.lenovo.com/support>

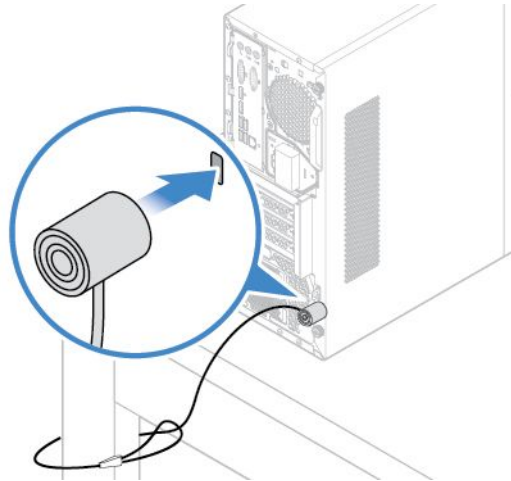


図 6. Kensington スタイルのケーブル・ロックの取り付け

第 4 章 ハードウェアの交換

この章では、コンピューターのハードウェアの交換方法について説明します。

ハードウェアを交換する前に

注意：コンピューターを開けたり修復を試みたりする前に、このセクションと「**重要な製品情報ガイド**」を必ず読んで理解してください。

ハードウェアを交換する前の注意

- Lenovo が提供しているコンピューター構成部品のみを使用してください。
- オプションの取り付けや交換の際には、このマニュアル内に記載されている該当する説明に加えて、そのオプションに付属しているマニュアルも参照してください。
- 障害のある CRU は、お住まいの国や地域にかかわらず、Lenovo への返品をお願いしています。返品についてのご案内を CRU に同梱するか、または CRU の到着から数日内にお送りします。

静電気の影響を受けやすいデバイスの取り扱い

障害のある部品を取り外し、新しい部品を取り付ける準備ができるまで、新しい部品が梱包されている帯電防止パッケージを開かないでください。静電気は人体には無害ですが、ご使用のコンピューターのコンポーネントやオプションには重大な損傷を与える可能性があります。

静電気による損傷を回避するために、オプションやその他の構成部品を取り扱う際には、次の注意を守ってください。

- 身体の動きを最小限にとどめてください。動くと、周囲に静電気が蓄積されることがあります。
- オプションおよびその他のコンピューターの構成部品は常に注意して取り扱ってください。PCI/PCIe カード、メモリー・モジュール、システム・ボード、およびマイクロプロセッサを取り扱う場合は、それぞれ部品の縁を持つようにしてください。回路のはんだ付けした部分には決して手を触れないでください。
- 他の人がオプションやその他のコンピューターの構成部品に触れないようにしてください。
- 部品が入っている帯電防止パッケージを、コンピューターの金属の拡張スロット・カバーか、その他の塗装されていない金属面に 2 秒間以上接触させてください。これにより、パッケージと人体に蓄積された静電気を低減してから、新しい部品の取り付けまたは交換を行うことができます。
- 新しい部品を帯電防止パッケージから取り出した後は、部品をできるだけ下に置かず、コンピューターに直接取り付けてください。これができない場合は、帯電防止パッケージを平らな場所に置き、その上に部品を置くようにしてください。
- コンピューターのカバーやその他の金属面の上に部品を置かないようにする。

FRU (CRU を含む) について

- FRU (Field Replaceable Unit) は、訓練を受けた技術者がアップグレードまたは交換できるコンピューター部品です。FRU にはすべての CRU が含まれています。FRU 部品番号やサポートされるコンピューター・モデルなど、FRU 情報の詳細については、<http://www.lenovo.com/serviceparts-lookup> をご覧ください。
- お客様での取替え可能部品 (CRU) は、ユーザーがアップグレードまたは交換することができるコンピューター部品です。
 - Self-service CRU: お客様ご自身で取り付けられます。CRU はコンピューター本体から独立した装置であるか、止め具または 2 本以下のねじで固定されています。self-service CRU の例としては、

キーボード、マウス、USB デバイスなどがあります。すべての Self-service CRU の交換は、ユーザーの責任で行っていただきます。

- Optional-service CRU: Optional-service CRU の取り扱いには、多少の技術とドライバーなどの簡単な工具が必要になります。このような CRU はコンピューター内の独立した部品です。通常は、3 つ以上のねじで固定されているアクセス・パネルによって隠されています。特定の CRU にアクセスするには、ねじおよびパネルを取り外す必要があります。Optional-service CRU の取り外しと取り付けは、ユーザーが行うか、保証期間中に Lenovo サービス技術員が行います。

FRU を交換する前に

FRU を交換する前に、以下をお読みください。

- コンピューターの保守は、訓練を受けた有資格者だけが行うことができます。
- FRU を交換する前に、部品の交換に関するセクションをすべてお読みください。
- コピー、保存、フォーマットなどの書き込み操作時には特に注意してください。
保守を行っているコンピューターでは、ドライブの起動順序が変更されていることがあります。ドライブを間違えて選択すると、データやプログラムが上書きされてしまうことがあります。
- FRU は、正しいモデルの別の FRU とだけ交換してください。
FRU を交換するときは、マシンのモデルと FRU の部品番号が正しいことを確認してください。
- 一時的で再現性のないエラーを理由に FRU を交換しないでください。
一時的なエラーは、ハードウェアの欠陥とは関係のないさまざまな理由で生じることがあります。例えば、宇宙線による影響、静電気の放電、またソフトウェア・エラーなどです。FRU の交換は、問題が繰り返して起こる場合にだけ検討してください。それでも FRU に欠陥があると思われる場合は、エラー・ログをクリアして、もう一度テストを実行してください。エラーが再発生しない場合は FRU を交換しないでください。
- 故障した FRU のみを交換してください。

FRU (CRU を含む) の位置

注：

- Self-service CRU: **1**、**6**、**8**、**10**、**11**、**19**、**20**、**21**、**22**、**23**、**24**、**25**、**27**、**28**、**32**
- Optional-service CRU: **2**、**4**、**5**、**30**
- 以下のコンポーネントの一部はオプションです。
- 下記に掲載されていない構成部品を交換するには、お近くの Lenovo サービス技術員にお問い合わせください。Lenovo スマートセンターの電話番号一覧については、<http://www.lenovo.com/support/phone> をご覧ください。

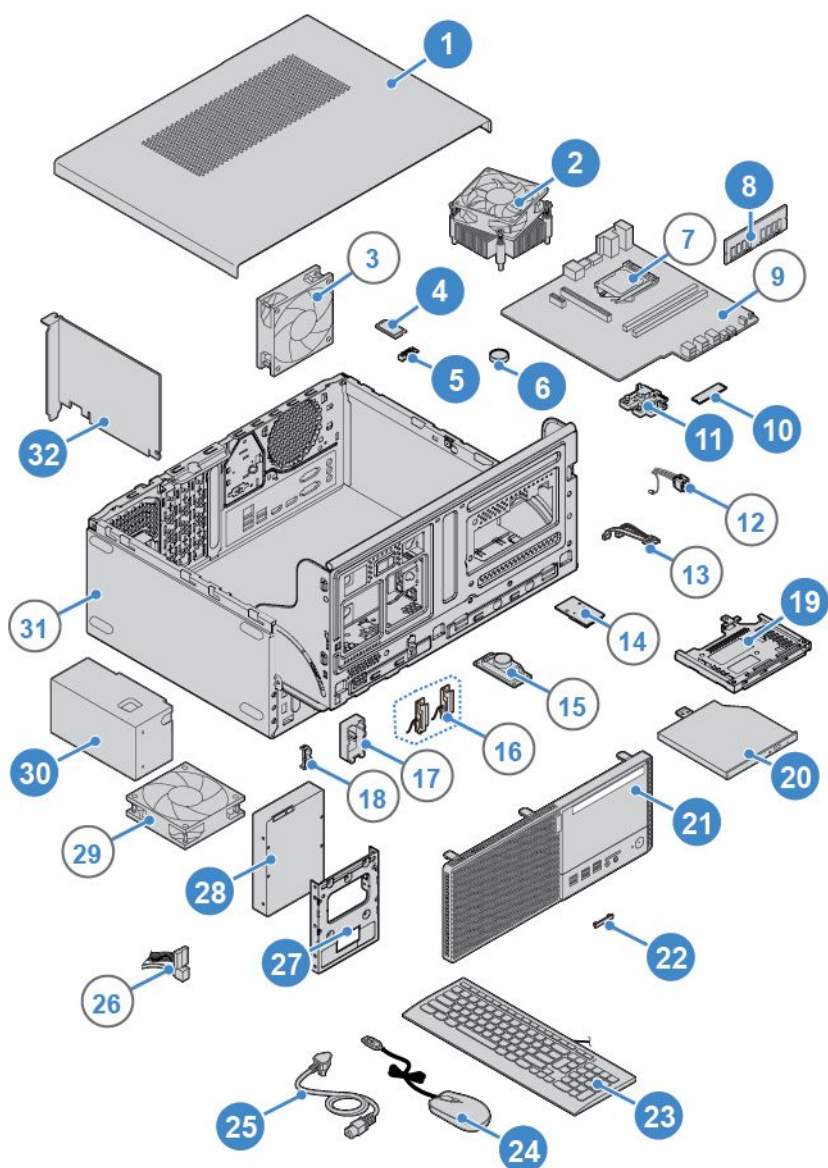


図7. FRU (CRU を含む) の位置

1 コンピューター・カバー	2 ヒートシンクおよびファン
3 背面ファン	4 Wi-Fi カード
5 Wi-Fi カード・シールド	6 コイン型電池
7 マイクロプロセッサ	8 メモリー・モジュール
9 システム・ボード	10 M2 ソリッド・ステート・ドライブ
11 M2 ソリッド・ステート・ドライブ・ブラケット	12 電源ボタン・ボード
13 光学式ドライブ・ケーブル	14 カード・リーダー
15 内蔵スピーカー	16 Wi-Fi アンテナ (2)
17 背面 Wi-Fi アンテナ・カバー	18 温度センサー
19 光学式ドライブ	20 システム・ボード
21 背面 Wi-Fi アンテナ	22 コイン型電池
23 キーボード	24 マウス
25 マウスケーブル	26 Wi-Fi カード
27 システム・ボード	28 システム・ボード
29 ヒートシンクおよびファン	30 バッテリーパック
31 システム・ボード	32 システム・ボード

19 光学式ドライブ・ブラケット	20 光学式ドライブ
21 前面ベゼル	22 カード・リーダー・スロット・カバー
23 キーボード	24 マウス
25 電源コード	26 ストレージ・ドライブ・ケーブル
27 ストレージ・コンバーター	28 プライマリーあるいはセカンダリー・ストレージ・ドライブ (2.5 型または 3.5 型ストレージ・ドライブ)
29 前面ファン	30 電源機構
31 シャーシ	32 PCI Express カード

コンピューター・カバーの取り外し

注意：コンピューターを開けたり修復を試みたりする前に、「重要な製品情報ガイド」を必ず読んで理解してください。

警告：



コンピューターのカバーを開く場合は、コンピューターの電源をオフにし、数分待ってコンピューターの温度が下がってから行ってください。

1. メディアをドライブから取り出し、接続されているすべてのデバイスおよびコンピューターの電源をオフにします。
2. すべての電源コードをコンセントから抜き、コンピューターから接続されているすべてのケーブルを取り外します。
3. コンピューター・カバーを固定しているロック装置をアンロックします。
4. コンピューター・カバーを取り外します。

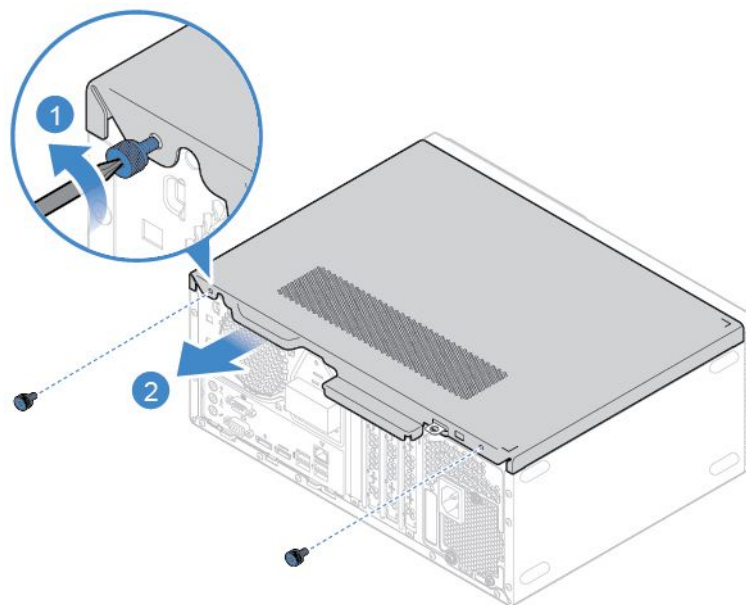


図8. コンピューター・カバーの取り外し

5. 交換を完了します。58 ページの「部品交換の完了」を参照してください。

前面ベゼルの交換

注意：コンピューターを開けたり修復を試みたりする前に、「重要な製品情報ガイド」を必ず読んで理解してください。

1. コンピューター・カバーを取り外します。14 ページの「コンピューター・カバーの取り外し」を参照してください。
2. 前面ベゼルの交換します。

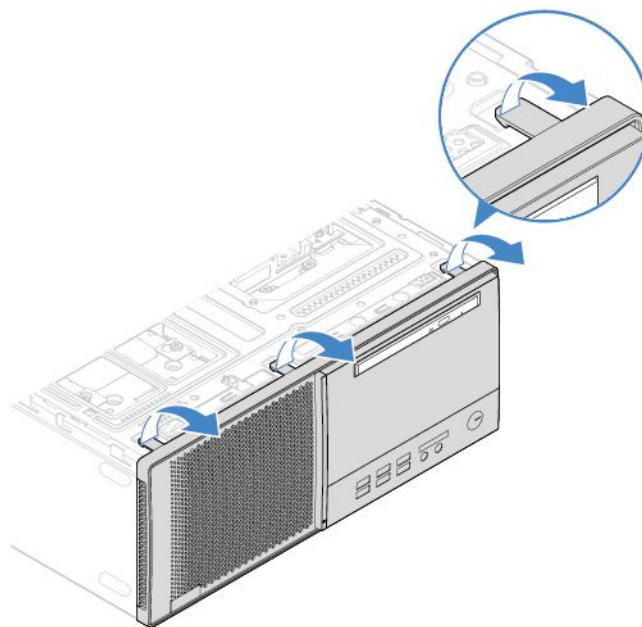


図9. 前面ベゼルを取り外す

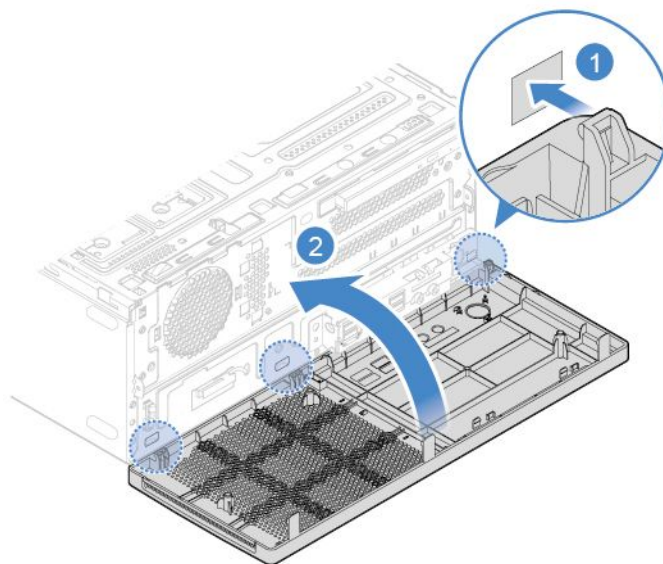


図10. 前面ベゼルの取り付け

3. 交換を完了します。58 ページの「部品交換の完了」を参照してください。

光学式ドライブの交換

注意：コンピューターを開けたり修復を試みたりする前に、「重要な製品情報ガイド」を必ず読んで理解してください。

1. コンピューター・カバーを取り外します。14 ページの「コンピューター・カバーの取り外し」を参照してください。
2. 前面ベゼルを取り外します。15 ページの「前面ベゼルの交換」を参照してください。
3. 信号ケーブルと電源ケーブルを新しい光学式ドライブから取り外します。
4. 光学式ドライブを交換します。

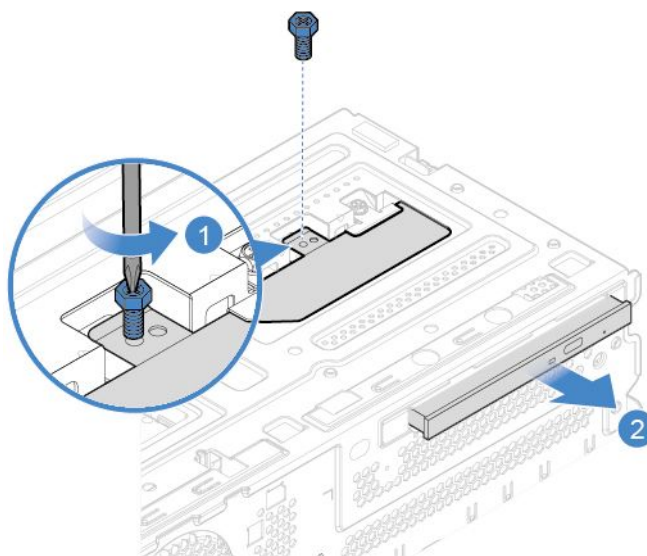


図11. 光学式ドライブの取り外し

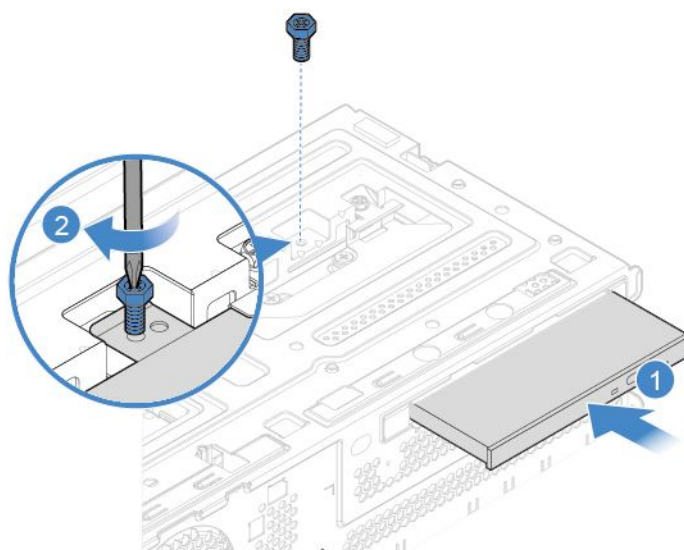


図12. 光学式ドライブの取り付け

5. 信号ケーブルと電源ケーブルを新しい光学式ドライブに接続します。
6. 取り外した部品を取り付け直します。交換を完了するには、58 ページの「部品交換の完了」を参照してください。

光学式ドライブ・ブラケットの交換

注意：コンピューターを開けたり修復を試みたりする前に、「重要な製品情報ガイド」を必ず読んで理解してください。

1. コンピューター・カバーを取り外します。14 ページの「コンピューター・カバーの取り外し」を参照してください。
2. 前面ベゼルを取り外します。15 ページの「前面ベゼルの交換」を参照してください。
3. 光学式ドライブを取り外します。16 ページの「光学式ドライブの交換」を参照してください。
4. 光学式ドライブ・ブラケットを交換します。

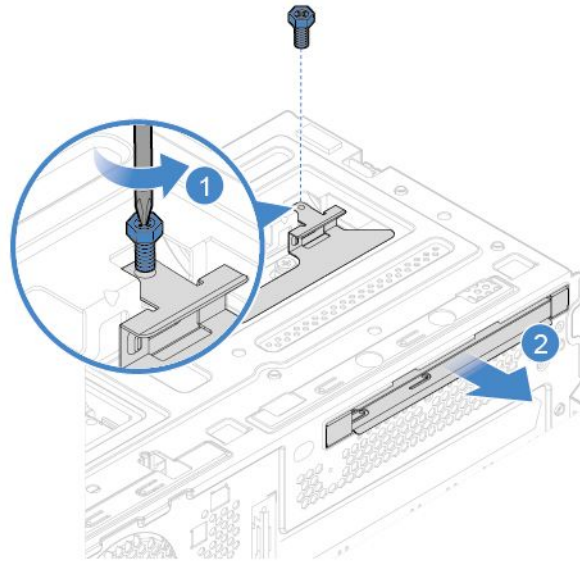


図13. 光学式ドライブ・ブラケットの取り外し

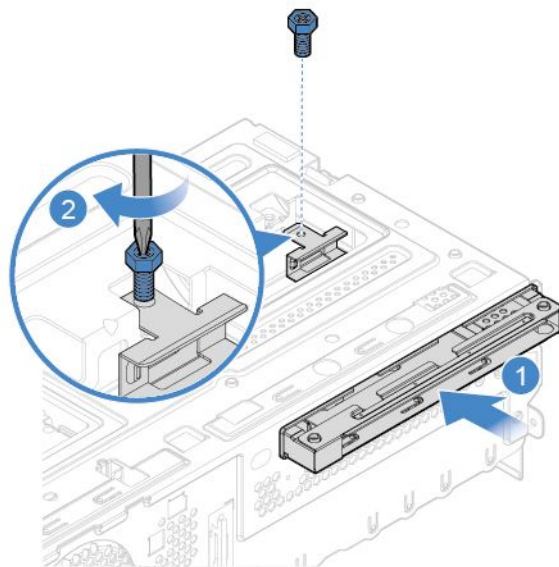


図14. 光学式ドライブ・ブラケットの取り付け

5. 取り外した部品を取り付け直します。交換を完了するには、58 ページの「部品交換の完了」を参照してください。

ドライブ・ベイ・アセンブリの起こし方と倒し方

注意：コンピューターを開けたり修復を試みたりする前に、「重要な製品情報ガイド」を必ず読んで理解してください。

1. コンピューター・カバーを取り外します。14 ページの「コンピューター・カバーの取り外し」を参照してください。
2. 前面ベゼルを取り外します。15 ページの「前面ベゼルの交換」を参照してください。

3. ドライブ・ベイ・アセンブリーを上方向および下方向に回転させます。

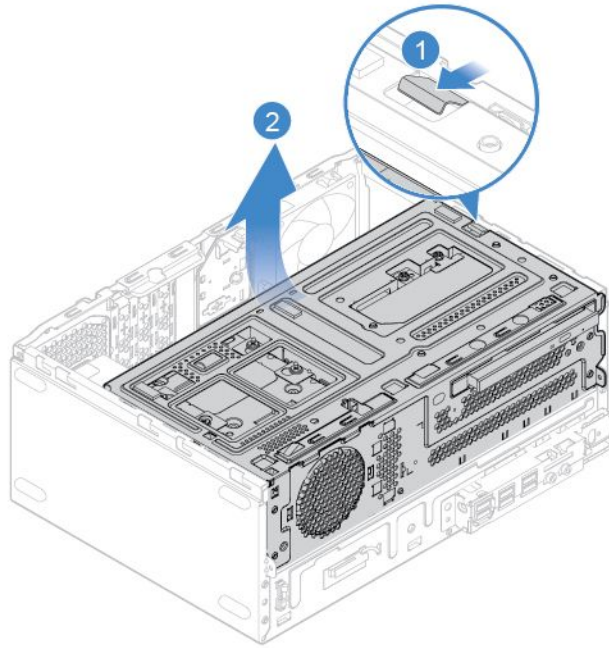


図 15. ドライブ・ベイを上方に持ち上げる

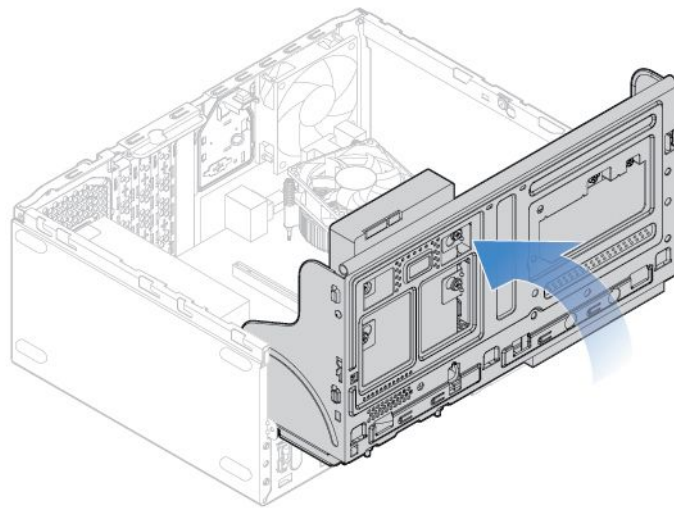


図 16. ドライブ・ベイを下方に回す

4. 取り外した部品を取り付け直します。交換を完了するには、58 ページの「部品交換の完了」を参照してください。

ストレージ・ドライブの交換

注意：コンピューターを開けたり修復を試みたりする前に、「重要な製品情報ガイド」を必ず読んで理解してください。

3.5 型ストレージ・ドライブの交換

1. コンピューター・カバーを取り外します。14 ページの「コンピューター・カバーの取り外し」を参照してください。
2. 前面ベゼルを取り外します。15 ページの「前面ベゼルの交換」を参照してください。
3. ドライブ・ベイを上方に円を描くように回しながら持ち上げます。18 ページの「ドライブ・ベイ・アセンブリーの起こし方と倒し方」を参照してください。
4. 3.5 型ストレージ・ドライブから信号ケーブルと電源ケーブルを取り外します。
5. 3.5 型ストレージ・ドライブを交換するには、以下を参照してください。
 - 3.5 型プライマリー・ストレージ・ドライブ

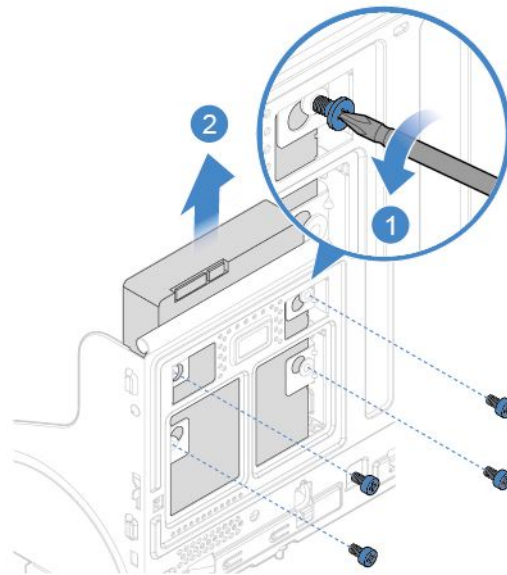


図 17. 3.5 型プライマリー・ストレージ・ドライブの取り外し

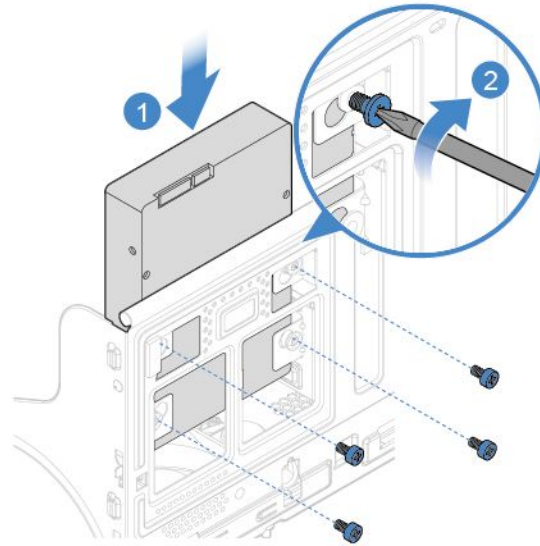


図 18. 3.5 型プライマリー・ストレージ・ドライブの取り付け

- 3.5 型セカンダリー・ストレージ・ドライブ

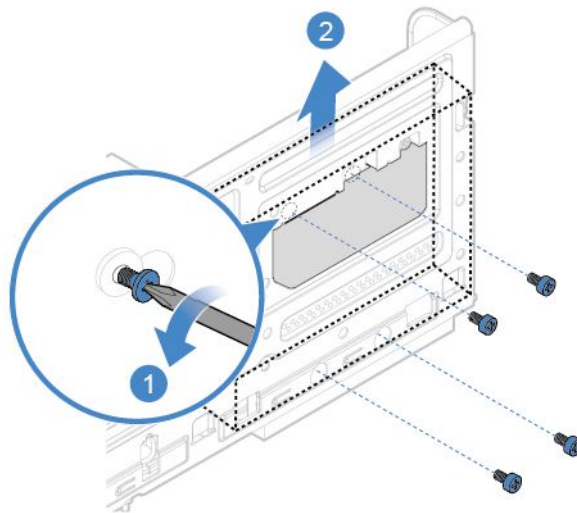


図 19. 3.5 型セカンダリー・ストレージ・ドライブの取り外し

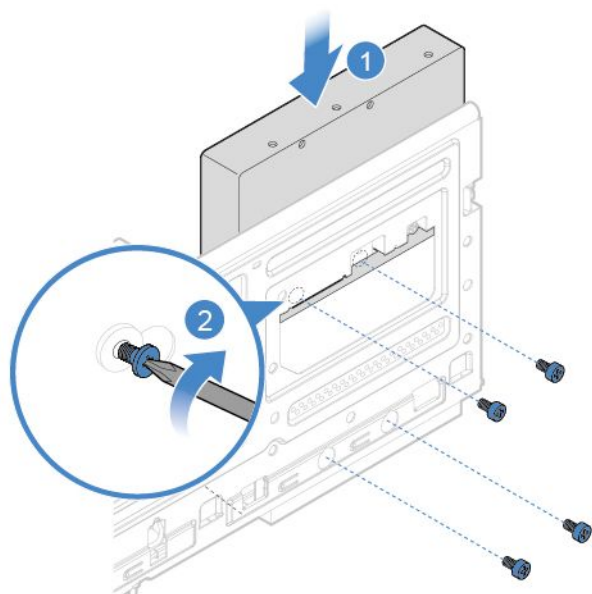


図20. 3.5 型セカンダリー・ストレージ・ドライブの取り付け

6. 信号ケーブルと電源ケーブルを新しい3.5 型ストレージ・ドライブに接続します。
7. 取り外した部品を取り付け直します。交換を完了するには、58 ページの「部品交換の完了」を参照してください。

2.5 型ストレージ・ドライブの交換

1. 2.5 型ストレージ・ドライブが取り付けられているストレージ・コンバーターを取り外します。「3.5 型ストレージ・ドライブの交換」を参照してください。
2. ストレージ・コンバーター内の 2.5 型ストレージ・ドライブを交換します。

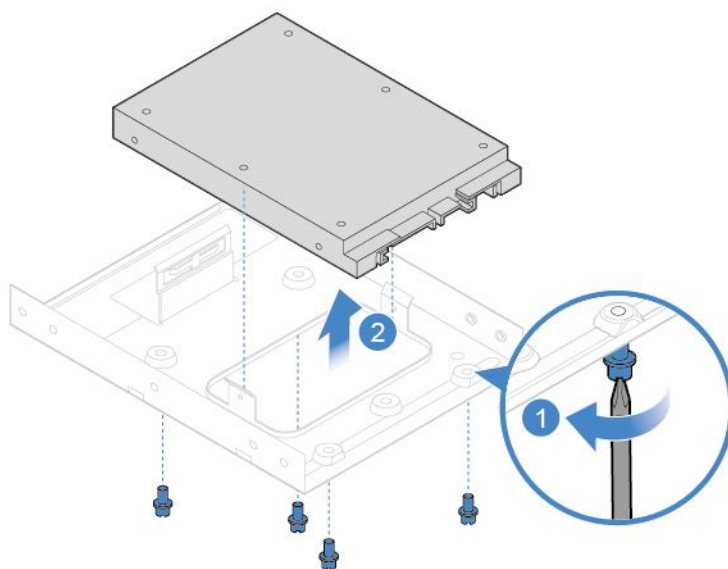


図21. 2.5 型ストレージ・ドライブのストレージ・コンバーターからの取り外し

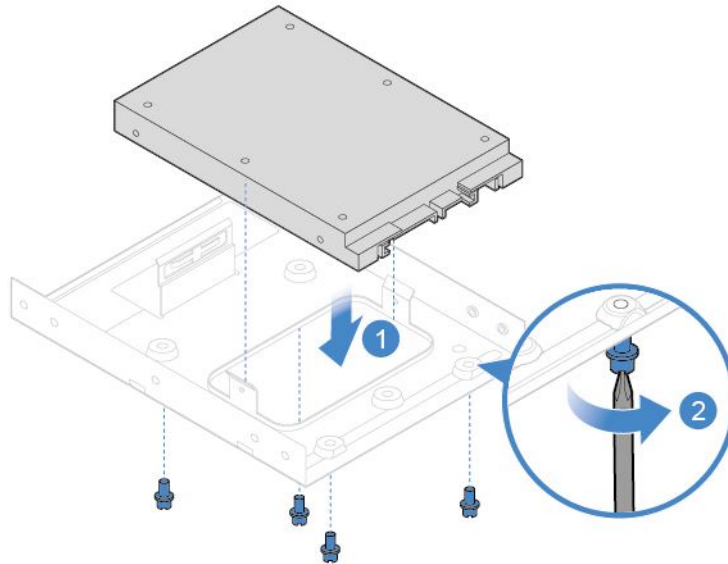


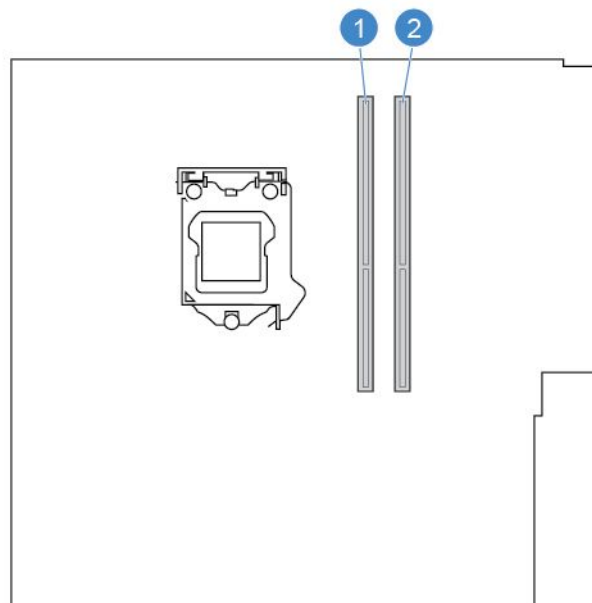
図22. 2.5 型ストレージ・ドライブのストレージ・コンバーターへの取り付け

3. ストレージ・コンバーターを 2.5 型ストレージ・ドライブごとに取り付け直します。「3.5 型ストレージ・ドライブの交換」を参照してください。

メモリー・モジュールの交換

注意：コンピューターを開けたり修復を試みたりする前に、**重要な製品情報ガイド**を必ず読んで理解してください。

次の図に示すメモリー・モジュールの取り付け順序に従ってください。



1. コンピューター・カバーを取り外します。14 ページの「コンピューター・カバーの取り外し」を参照してください。

2. 前面ベゼルを取り外します。15 ページの「前面ベゼルの交換」を参照してください。
3. ドライブ・ベイを上方に円を描くように回しながら持ち上げます。18 ページの「ドライブ・ベイ・アセンブリの起こし方と倒し方」を参照してください。
4. メモリー・モジュールを交換します。

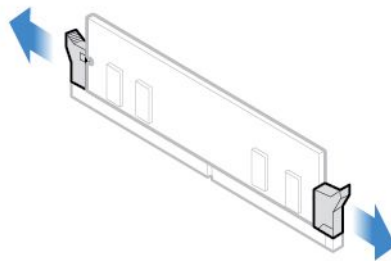


図 23. ラッチを取り外す

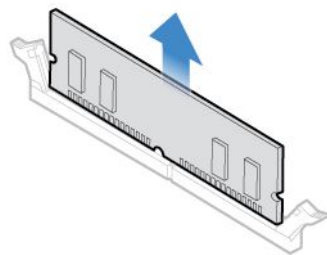


図 24. メモリー・モジュールの取り外し

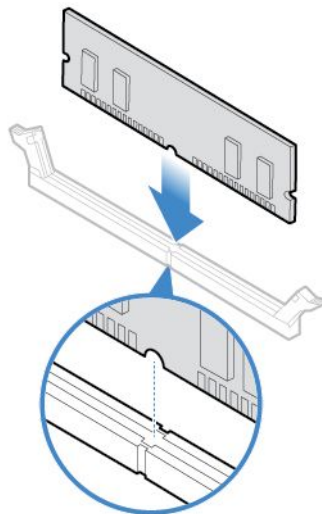


図 25. メモリー・モジュールの取り付け

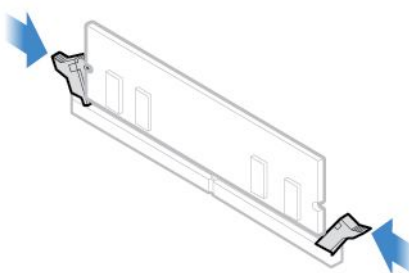


図26. メモリー・モジュールをラッチで固定する

5. 取り外した部品を取り付け直します。交換を完了するには、58 ページの「部品交換の完了」を参照してください。

ヒートシンクおよびファンの交換

注意：コンピューターを開けたり修復を試みたりする前に、「重要な製品情報ガイド」を必ず読んで理解してください。

警告：



ヒートシンクおよびマイクロプロセッサは、高温になっている場合があります。コンピューターのカバーを開く場合は、コンピューターの電源をオフにし、数分待ってコンピューターの温度が下がってから行ってください。

1. コンピューター・カバーを取り外します。14 ページの「コンピューター・カバーの取り外し」を参照してください。
2. 前面ベゼルを取り外します。15 ページの「前面ベゼルの交換」を参照してください。
3. ドライブ・ベイを上方に円を描くように回しながら持ち上げます。18 ページの「ドライブ・ベイ・アセンブリーの起こし方と倒し方」を参照してください。
4. システム・ボードからマイクロプロセッサ・ファン・ケーブルを取り外します。
5. ヒートシンクとファン・アセンブリーを交換します。

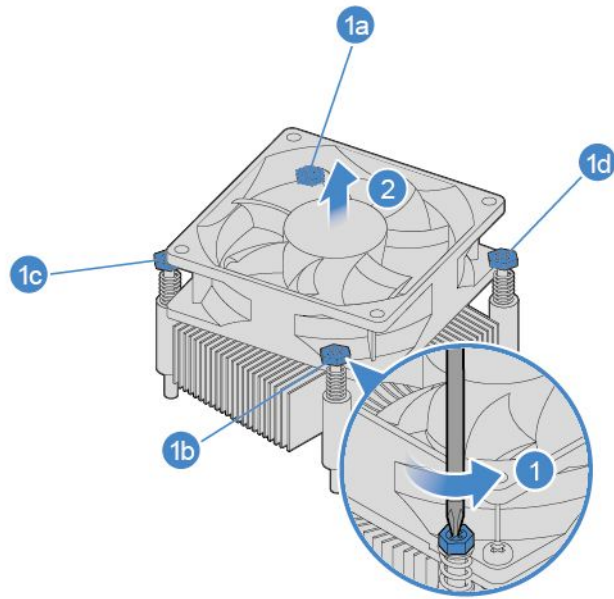


図 27. ヒートシンクおよびファンの取り外し

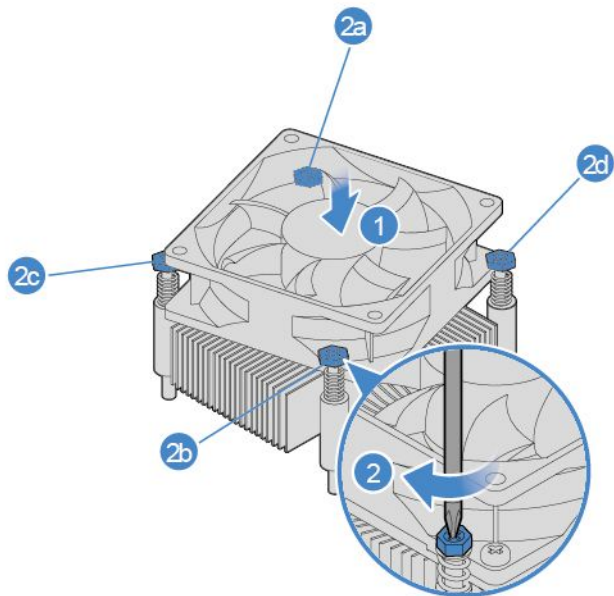


図 28. ヒートシンクおよびファンの取り付け

6. システム・ボードに新しいマイクロプロセッサ・ファン・ケーブルを接続します。
7. 取り外した部品を取り付け直します。交換を完了するには、58 ページの「部品交換の完了」を参照してください。

コイン型電池の交換

注意：コンピューターを開けたり修復を試みたりする前に、**重要な製品情報ガイド**を必ず読んで理解してください。

注：コイン型電池を廃棄するには、「**安全上の注意と保証についての手引き**」の「**コイン型リチウム電池の注意事項**」を参照してください。

ご使用のコンピューターには、日付、時刻、およびパラレル・コネクターの割り当て (構成) などの組み込み機能の設定を維持する特殊なタイプのメモリーが装備されています。コンピューターの電源を切っても、コイン型電池によりこの情報は保持されます。

通常、コイン型電池には充電も保守も必要ありません。ただし、コイン型電池には寿命があります。コイン型電池が切れると、日付や時刻、構成情報 (パスワードも含む) などが失われます。コンピューターをオンにするとエラー・メッセージが表示されます。

1. コンピューター・カバーを取り外します。14 ページの「コンピューター・カバーの取り外し」を参照してください。
2. 前面ベゼルを取り外します。15 ページの「前面ベゼルの交換」を参照してください。
3. ドライブ・ベイを上方に円を描くように回しながら持ち上げます。18 ページの「ドライブ・ベイ・アセンブリーの起こし方と倒し方」を参照してください。
4. コイン型電池を交換します。

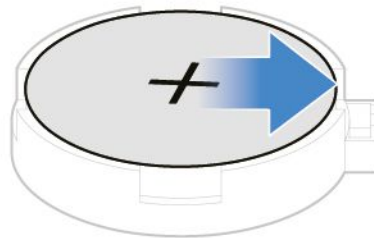


図29. 止め具を取り外す

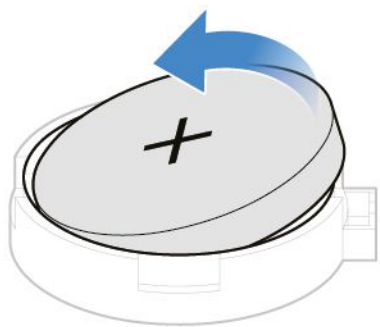


図 30. コイン型電池の取り外し

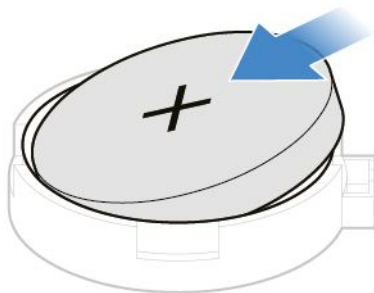


図 31. コイン型電池の取り付け

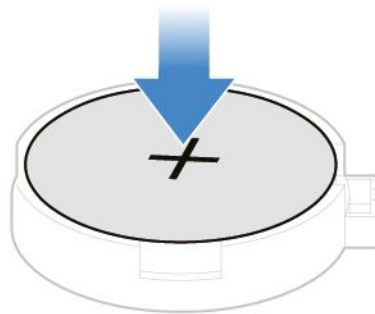


図 32. コイン型電池をラッチで固定する

5. 取り外した部品を取り付け直します。交換を完了するには、58 ページの「部品交換の完了」を参照してください。

PCI Express カードの交換

注意：コンピューターを開けたり修復を試みたりする前に、「重要な製品情報ガイド」を必ず読んで理解してください。

1. コンピューター・カバーを取り外します。14 ページの「コンピューター・カバーの取り外し」を参照してください。
2. 前面ベゼルを取り外します。15 ページの「前面ベゼルの交換」を参照してください。
3. ドライブ・ベイを上方に円を描くように回しながら持ち上げます。18 ページの「ドライブ・ベイ・アセンブリーの起こし方と倒し方」を参照してください。
4. PCI Express カードを交換します。

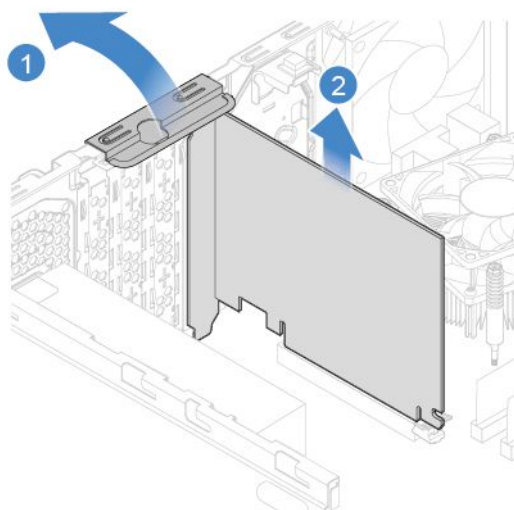
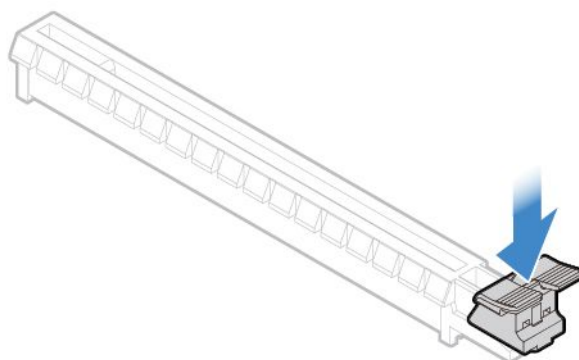


図33. PCI Express カードの取り外し

注：カードが保持ラッチで固定されている場合は、図に示すようにラッチを押してラッチを外します。次に、カードをスロットから慎重に取り外します。



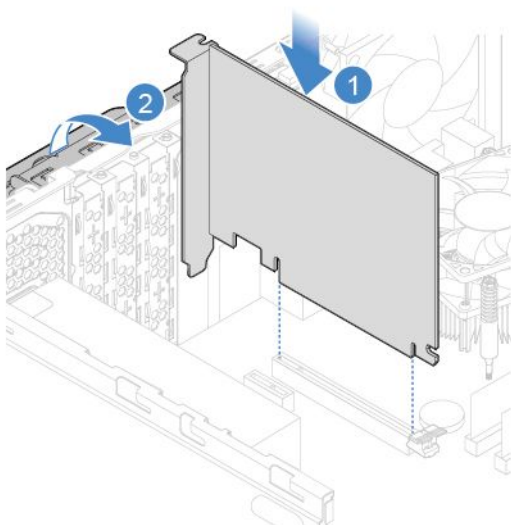


図34. PCI Express カードの取り付け

5. 取り外した部品を取り付け直します。交換を完了するには、58 ページの「部品交換の完了」を参照してください。

Wi-Fi カードの交換

注意：コンピューターを開けたり修復を試みたりする前に、「重要な製品情報ガイド」を必ず読んで理解してください。

1. コンピューター・カバーを取り外します。14 ページの「コンピューター・カバーの取り外し」を参照してください。
2. 前面ベゼルを取り外します。15 ページの「前面ベゼルの交換」を参照してください。
3. ドライブ・ベイを上方に円を描くように回しながら持ち上げます。18 ページの「ドライブ・ベイ・アセンブリーの起こし方と倒し方」を参照してください。
4. コンピューター・モデルに応じて、Wi-Fi カードを交換するには以下のいずれかを参照してください。
 - タイプ 1

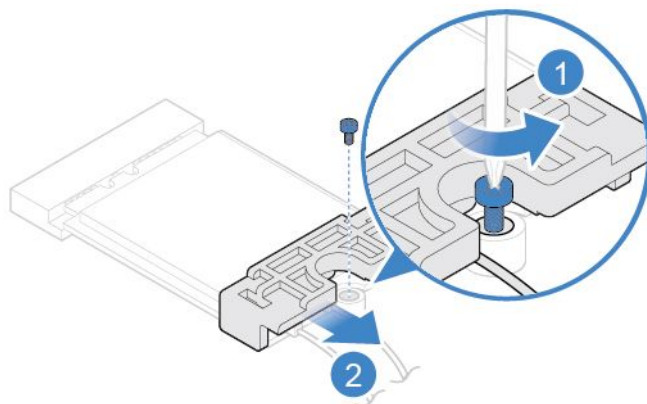


図35. Wi-Fi カード・シールドの取り外し

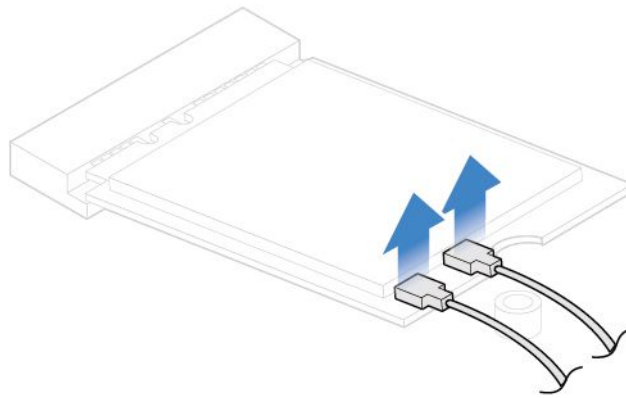


図 36. Wi-Fi アンテナ・ケーブルの取り外し

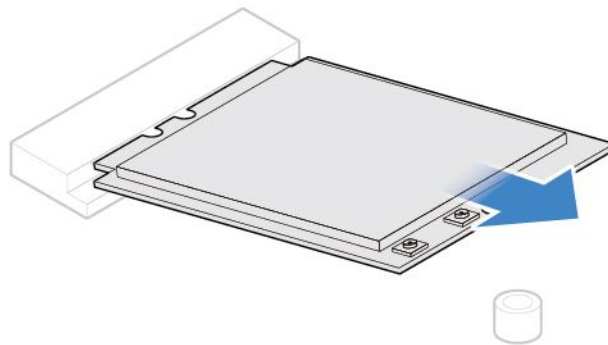


図 37. Wi-Fi カードの取り外し

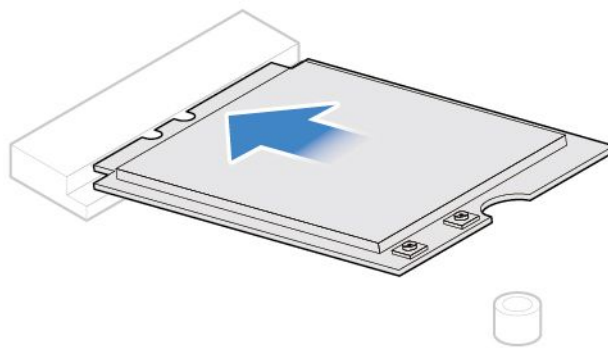


図 38. Wi-Fi カードの取り付け

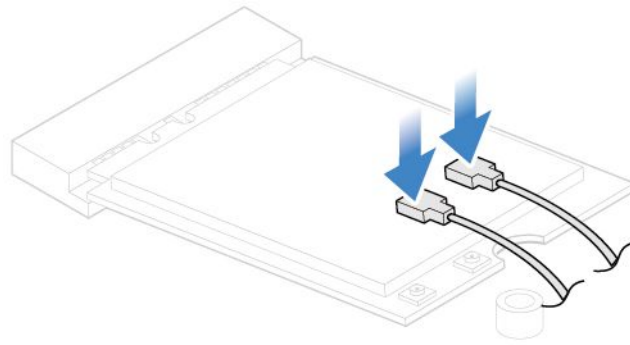


図 39. Wi-Fi アンテナ・ケーブルの接続

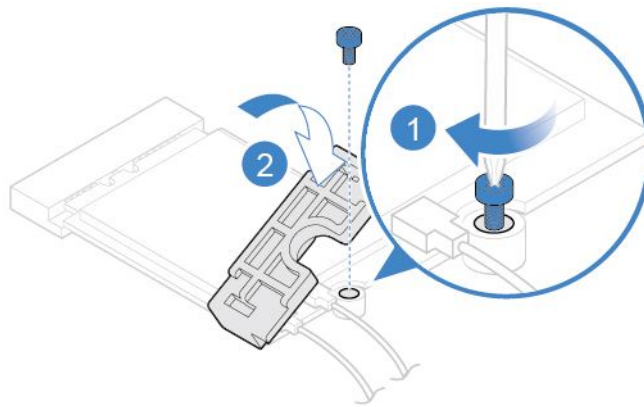


図 40. Wi-Fi カード・シールドの取り付け

- タイプ 2

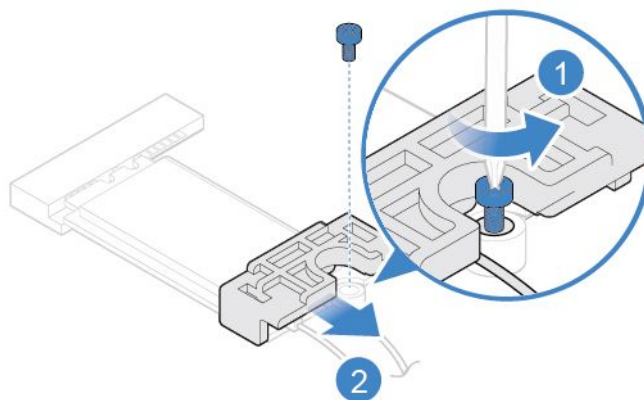


図 41. Wi-Fi カード・シールドの取り外し

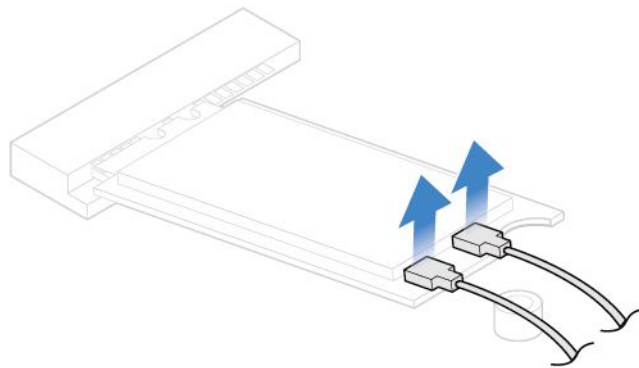


図 42. Wi-Fi アンテナ・ケーブルの取り外し

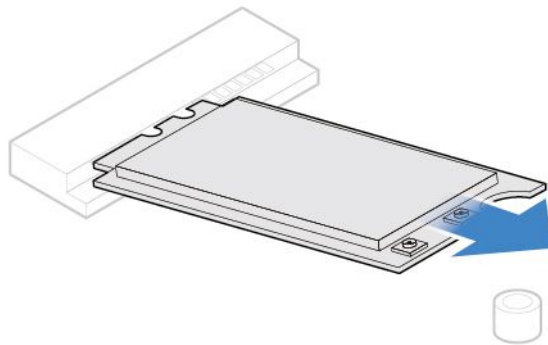


図 43. Wi-Fi カードの取り外し

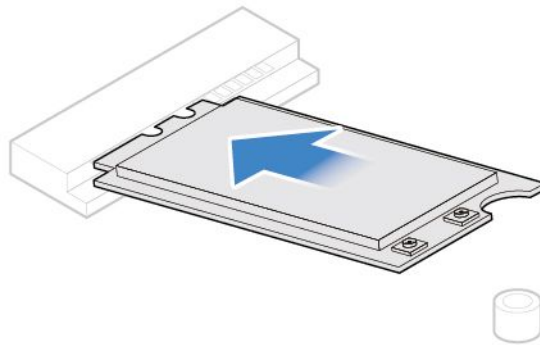


図 44. Wi-Fi カードの取り付け

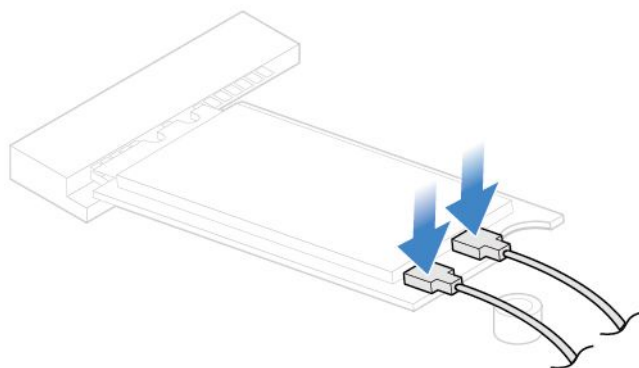


図45. Wi-Fi アンテナ・ケーブルの接続

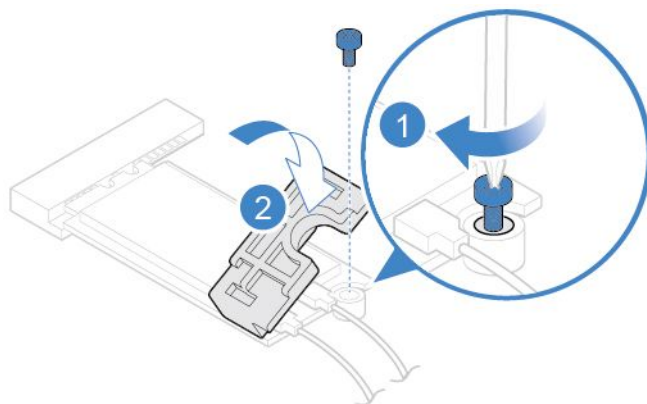


図46. Wi-Fi カード・シールドの取り付け

5. 取り外した部品を取り付け直します。交換を完了するには、58 ページの「部品交換の完了」を参照してください。

M.2 ソリッド・ステート・ドライブの交換

注意：コンピューターを開けたり修復を試みたりする前に、「重要な製品情報ガイド」を必ず読んで理解してください。

1. コンピューター・カバーを取り外します。14 ページの「コンピューター・カバーの取り外し」を参照してください。
2. 前面ベゼルを取り外します。15 ページの「前面ベゼルの交換」を参照してください。
3. ドライブ・ベイを上方に円を描くように回しながら持ち上げます。18 ページの「ドライブ・ベイ・アセンブリの起こし方と倒し方」を参照してください。
4. コンピューター・モデルに応じて、M.2 ソリッド・ステート・ドライブを交換するには以下のいずれかを参照してください。
 - タイプ 1

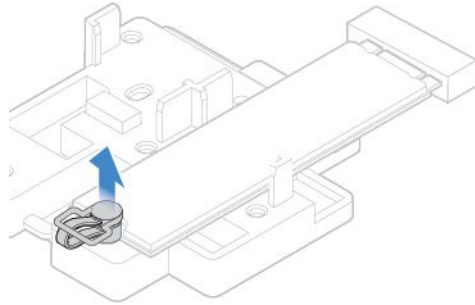


図 47. ストッパーを引き出す

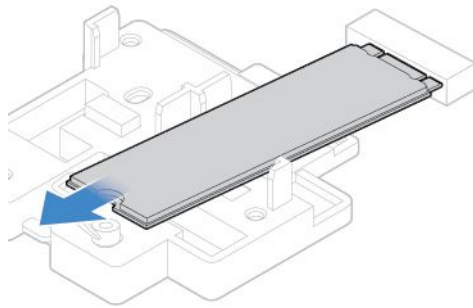


図 48. M.2 ソリッド・ステート・ドライブの取り外し

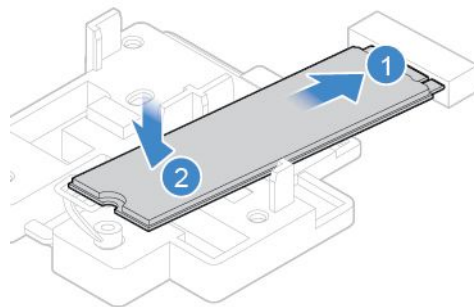


図 49. M.2 ソリッド・ステート・ドライブの取り付け

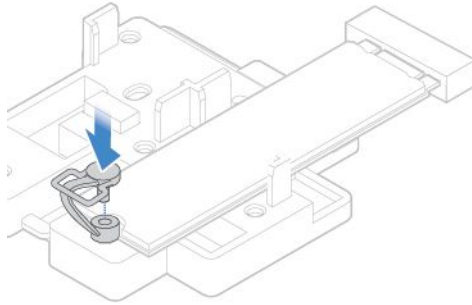


図50. ストッパーの挿入

- タイプ2

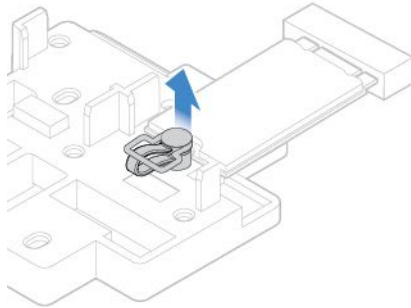


図51. ストッパーを引き出す

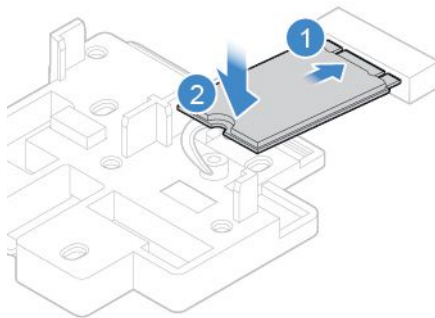


図52. M.2 ソリッド・ステート・ドライブの取り外し

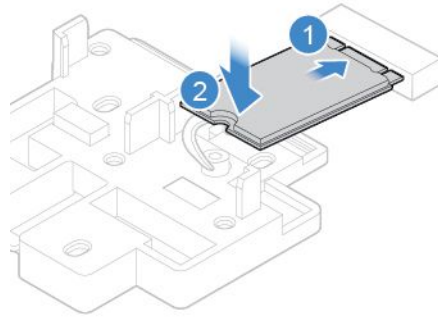


図 53. M.2 ソリッド・ステート・ドライブの取り付け

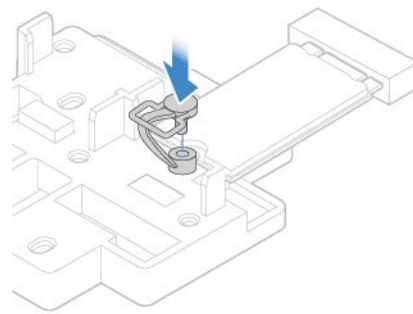


図 54. ストッパーの挿入

5. 取り外した部品を取り付け直します。交換を完了するには、58 ページの「部品交換の完了」を参照してください。

M.2 ソリッド・ステート・ドライブ・ブラケットの交換

注意：コンピューターを開けたり修復を試みたりする前に、「重要な製品情報ガイド」を必ず読んで理解してください。

1. コンピューター・カバーを取り外します。14 ページの「コンピューター・カバーの取り外し」を参照してください。
2. 前面ベゼルを取り外します。15 ページの「前面ベゼルの交換」を参照してください。
3. ドライブ・ベイを上方に円を描くように回しながら持ち上げます。18 ページの「ドライブ・ベイ・アセンブリの起こし方と倒し方」を参照してください。
4. M.2 ソリッド・ステート・ドライブを取り外します。35 ページの「M.2 ソリッド・ステート・ドライブの交換」を参照してください。
5. M.2 ソリッド・ステート・ドライブ・ブラケットを交換します。

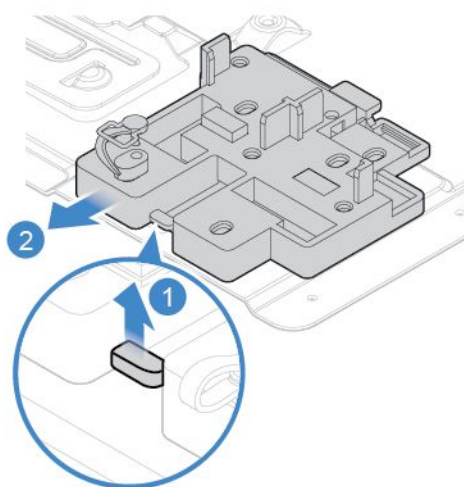


図 55. M.2 ソリッド・ステート・ドライブ・ブラケットの取り外し

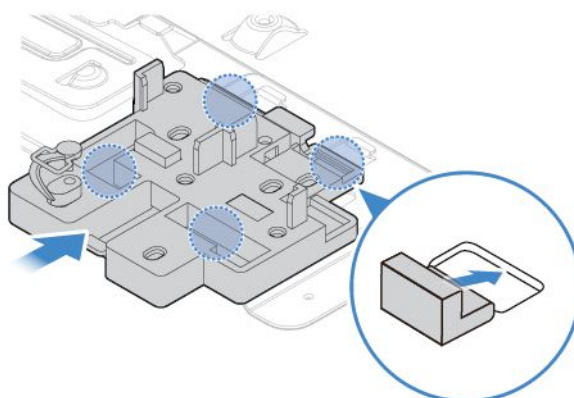


図 56. M.2 ソリッド・ステート・ドライブ・ブラケットの取り付け

6. 取り外した部品を取り付け直します。交換を完了するには、58 ページの「部品交換の完了」を参照してください。

電源機構の交換

注意：コンピューターを開けたり修復を試みたりする前に、**重要な製品情報ガイド**を必ず読んで理解してください。

ご使用のコンピューターには電源コードの取り外し後に作動する部品はありませんが、安全の確保および UL (Underwriters Laboratories) 認証の取得のために、以下の警告の記載内容に従う必要があります。

警告：



作動中の機器は危険です。指や体の他の部分が触れないようにしてください。

警告：
電源機構 (パワー・サプライ) または次のラベルが貼られている部分のカバーは決して取り外さないでください。



このラベルが貼られているコンポーネントの内部には、危険な電圧、強い電流が流れています。これらの部品内部に修理可能な部品はありません。これらの部品のいずれかに問題があると考えられる場合は、サービス技術員にお問い合わせください。

1. コンピューター・カバーを取り外します。14 ページの「コンピューター・カバーの取り外し」を参照してください。
2. 前面ベゼルを取り外します。15 ページの「前面ベゼルの交換」を参照してください。
3. ドライブ・ベイを上方に円を描くように回しながら持ち上げます。18 ページの「ドライブ・ベイ・アセンブリーの起こし方と倒し方」を参照してください。
4. 電源機構ケーブルをシステム・ボードから取り外します。
5. 電源機構を交換します。

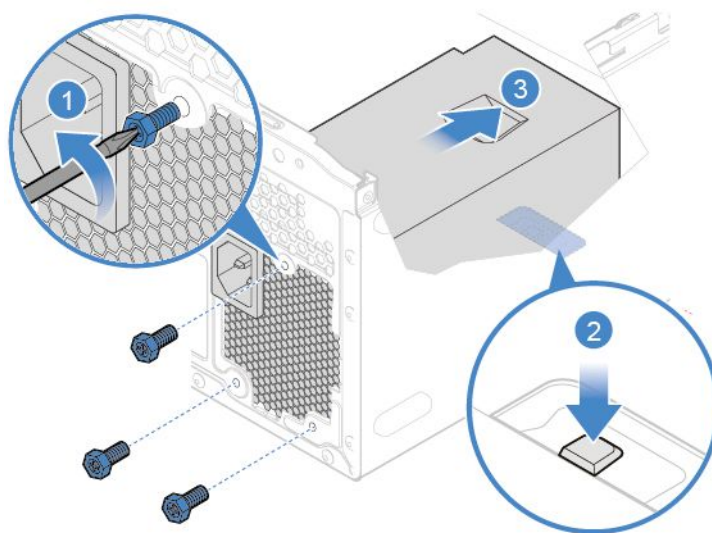


図 57. 電源機構の取り外し

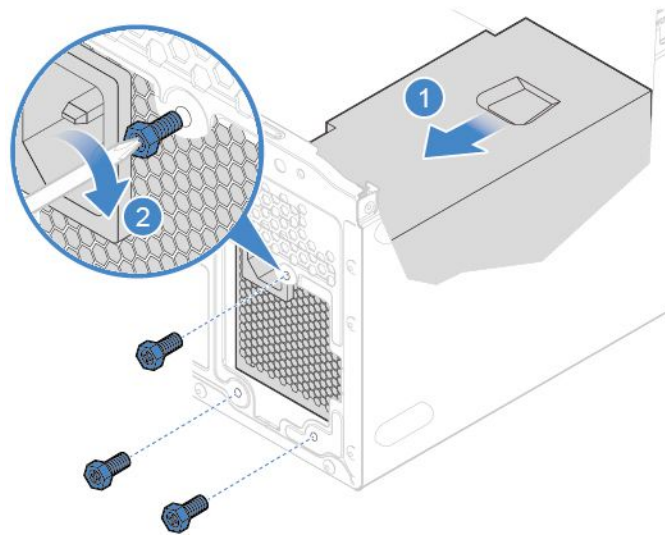


図 58. 電源機構の取り付け

6. 新しい電源機構ケーブルをシステム・ボードに接続します。
7. 取り外した部品を取り付け直します。交換を完了するには、58 ページの「部品交換の完了」を参照してください。

内蔵スピーカーの交換

注意：コンピューターを開けたり修復を試みたりする前に、「重要な製品情報ガイド」を必ず読んで理解してください。

1. コンピューター・カバーを取り外します。14 ページの「コンピューター・カバーの取り外し」を参照してください。
2. 前面ベゼルを取り外します。15 ページの「前面ベゼルの交換」を参照してください。
3. ドライブ・ベイを上方に円を描くように回しながら持ち上げます。18 ページの「ドライブ・ベイ・アセンブリの起こし方と倒し方」を参照してください。
4. システム・ボードから内蔵スピーカー・ケーブルを取り外します。
5. 内蔵スピーカーを交換します。

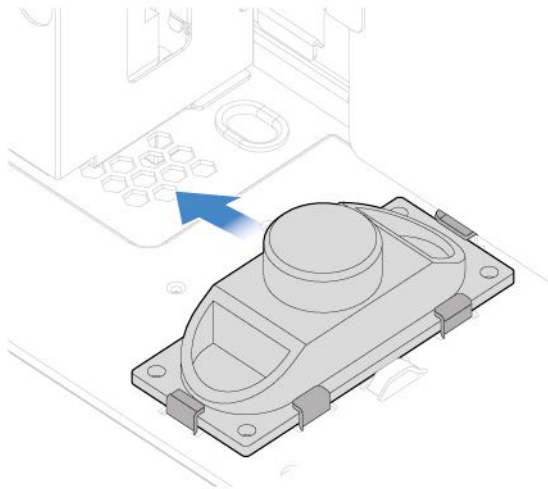


図 59. 内蔵スピーカーの取り外し

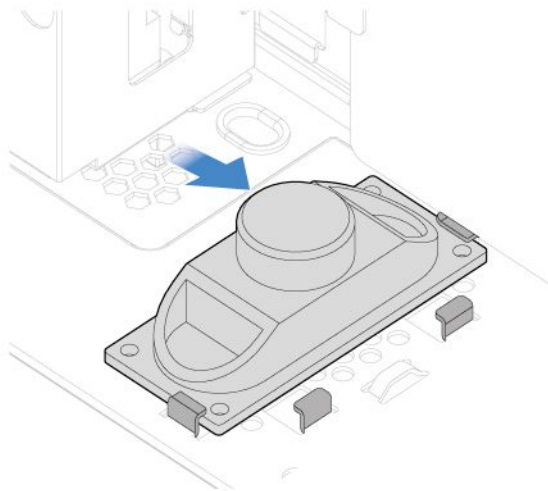


図 60. 内蔵スピーカーの取り付け

6. システム・ボードに新しい内蔵スピーカー・ケーブルを接続します。
7. 取り外した部品を取り付け直します。交換を完了するには、58 ページの「部品交換の完了」を参照してください。

温度センサーの交換

注意：コンピューターを開けたり修復を試みたりする前に、「重要な製品情報ガイド」を必ず読んで理解してください。

1. コンピューター・カバーを取り外します。14 ページの「コンピューター・カバーの取り外し」を参照してください。
2. 前面ベゼルを取り外します。15 ページの「前面ベゼルの交換」を参照してください。
3. ドライブ・ベイを上方に円を描くように回しながら持ち上げます。18 ページの「ドライブ・ベイ・アセンブリの起こし方と倒し方」を参照してください。

4. システム・ボードから温度センサー・ケーブルを切り離します。
5. 温度センサーを交換します。

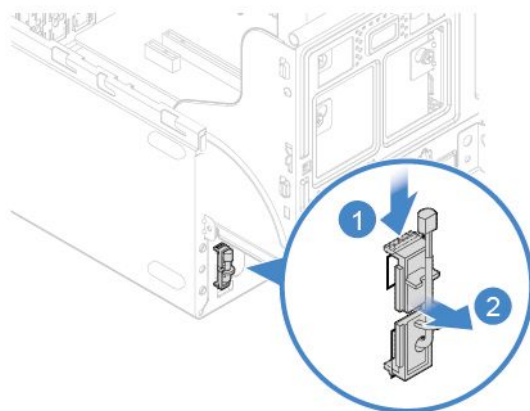


図 61. 温度センサーの取り外し

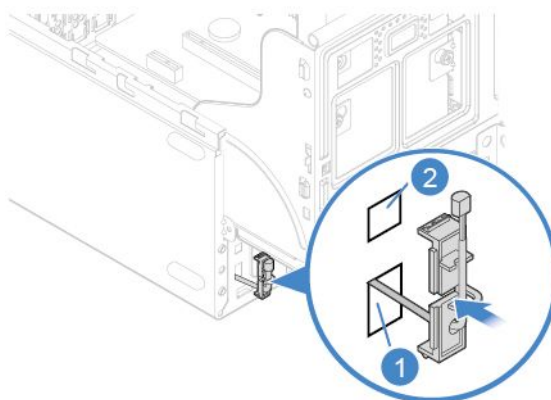


図 62. 温度センサーの取り付け

6. システム・ボードに新しい温度センサー・ケーブルを接続します。
7. 取り外した部品を取り付け直します。交換を完了するには、58 ページの「部品交換の完了」を参照してください。

前面ファンの交換

注意：コンピューターを開けたり修復を試みたりする前に、「重要な製品情報ガイド」を必ず読んで理解してください。

1. コンピューター・カバーを取り外します。14 ページの「コンピューター・カバーの取り外し」を参照してください。
2. 前面ベゼルを取り外します。15 ページの「前面ベゼルの交換」を参照してください。
3. ドライブ・ベイを上方に円を描くように回しながら持ち上げます。18 ページの「ドライブ・ベイ・アセンブリの起こし方と倒し方」を参照してください。
4. システム・ボードから前面ファン・ケーブルを切り離します。
5. 前面ファンを交換します。

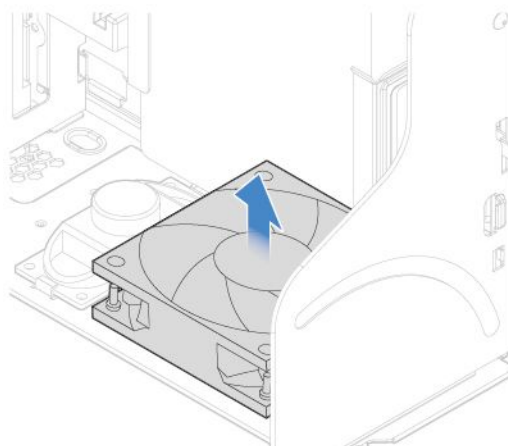


図 63. 前面ファンの取り外し

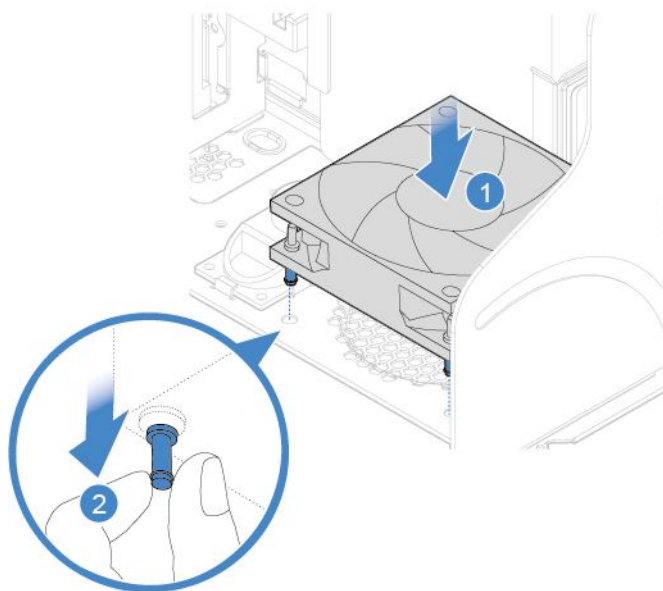


図 64. 前面ファンの取り付け

6. システム・ボードに新しい前面ファン・ケーブルを接続します。
7. 取り外した部品を取り付け直します。交換を完了するには、58 ページの「部品交換の完了」を参照してください。

Wi-Fi アンテナの交換

注意：コンピューターを開けたり修復を試みたりする前に、「重要な製品情報ガイド」を必ず読んで理解してください。

1. コンピューター・カバーを取り外します。14 ページの「コンピューター・カバーの取り外し」を参照してください。
2. 前面ベゼルを取り外します。15 ページの「前面ベゼルの交換」を参照してください。

3. Wi-Fi カードから Wi-Fi アンテナ・ケーブルを取り外します。31 ページの「Wi-Fi カードの交換」を参照してください。
4. Wi-Fi アンテナを交換するには、以下を参照してください。
 - 前面 Wi-Fi アンテナ

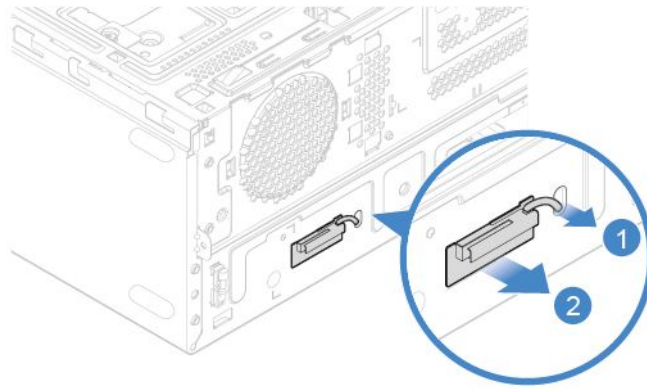


図 65. 前面 Wi-Fi アンテナの取り外し

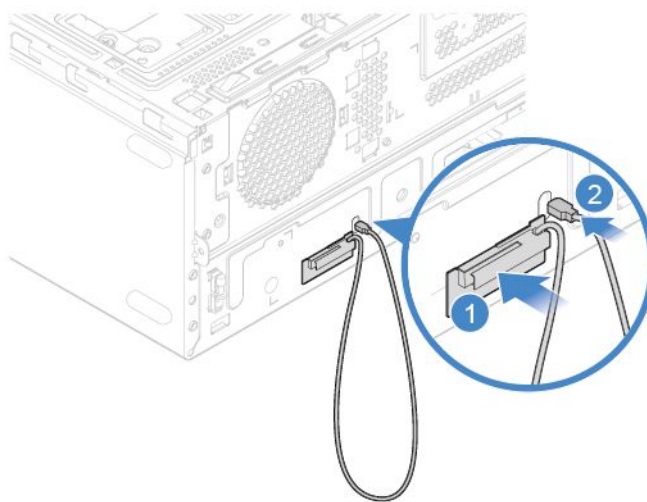


図 66. 前面 Wi-Fi アンテナの取り付け

- 背面 Wi-Fi アンテナ

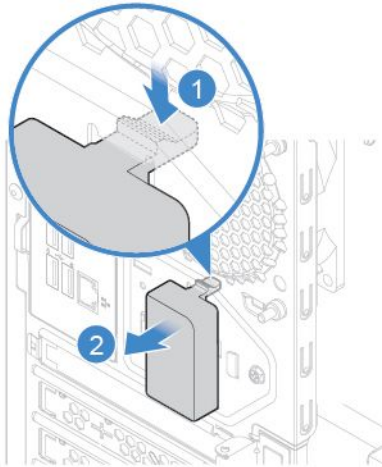


図 67. 背面 Wi-Fi アンテナ・カバーの取り外し

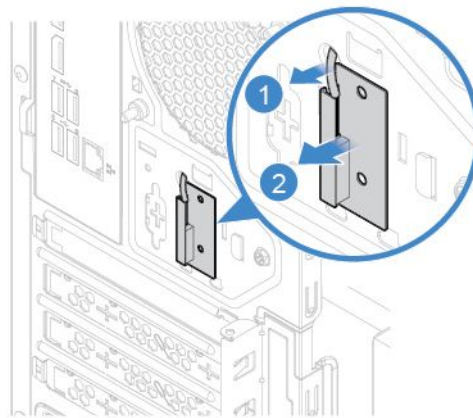


図 68. 背面 Wi-Fi アンテナの取り外し

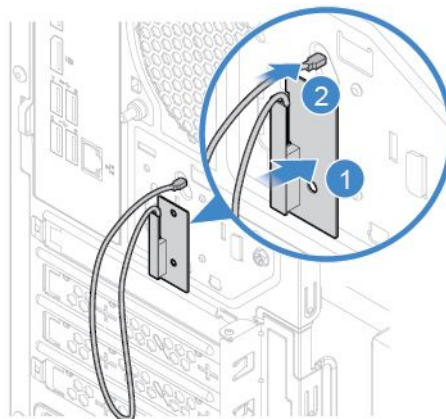


図 69. 背面 Wi-Fi アンテナの取り付け

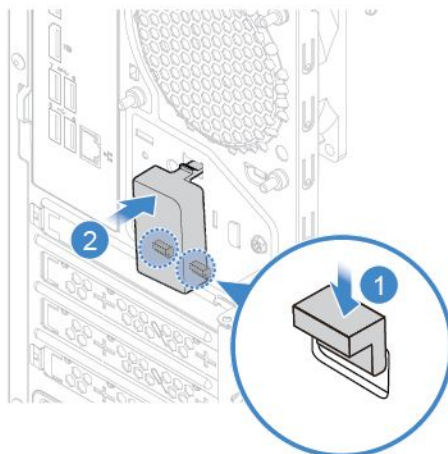


図70. 背面 Wi-Fi アンテナ・カバーの取り付け

5. Wi-Fi カードに新しい Wi-Fi アンテナ・ケーブルを接続します。
6. 取り外した部品を取り付け直します。交換を完了するには、58 ページの「部品交換の完了」を参照してください。

電源ボタン・ボードの交換

注意：コンピューターを開けたり修復を試みたりする前に、「重要な製品情報ガイド」を必ず読んで理解してください。

1. コンピューター・カバーを取り外します。14 ページの「コンピューター・カバーの取り外し」を参照してください。
2. 前面ベゼルを取り外します。15 ページの「前面ベゼルの交換」を参照してください。
3. システム・ボードから電源ボタン・ボードのケーブルを取り外します。
4. 電源ボタン・ボードを交換します。

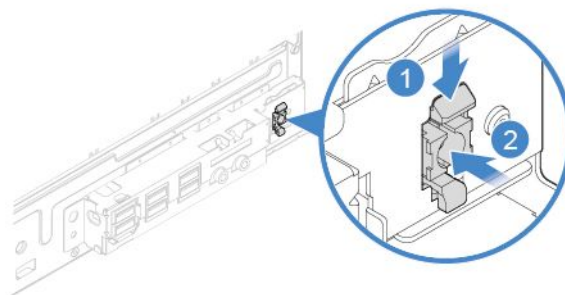


図71. タブを押す

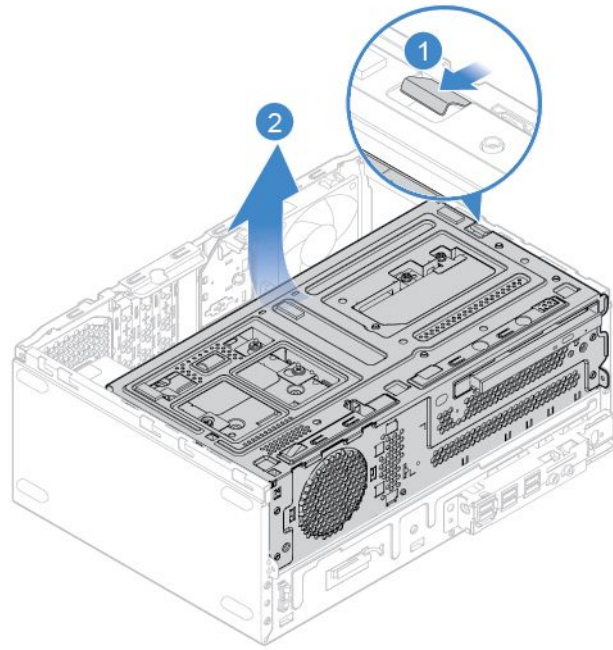


図 72. ドライブ・ベイを上方に持ち上げる

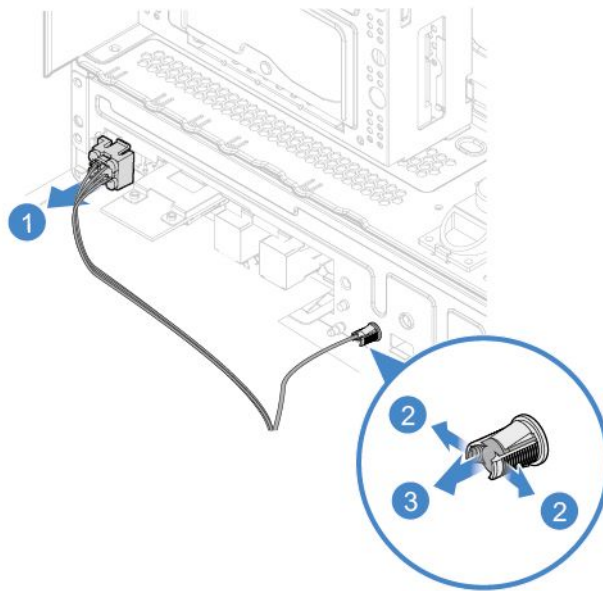


図 73. 電源ボタン・ボードの取り外し

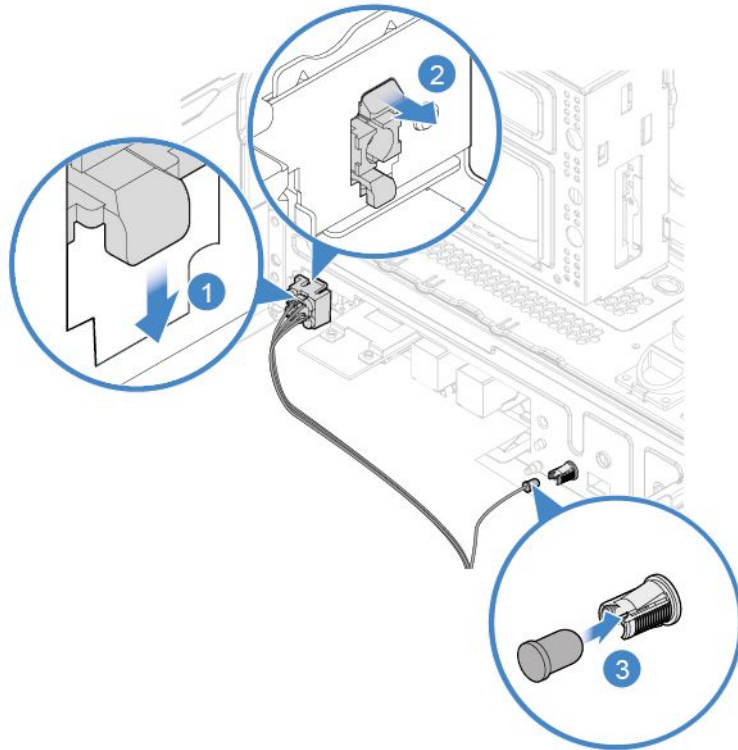


図 74. 電源ボタン・ボードの取り付け

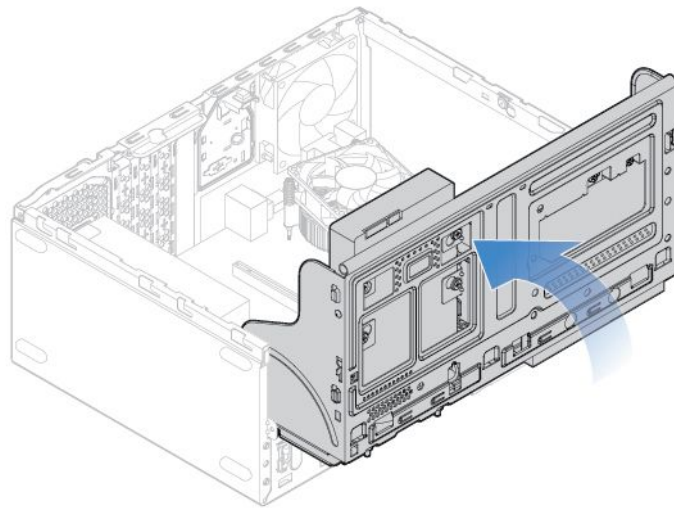


図 75. ドライブ・ベイを下方に回す

5. 新しい電源ボタン・ボード・ケーブルをシステム・ボードに接続します。
6. 取り外した部品を取り付け直します。交換を完了するには、58 ページの「部品交換の完了」を参照してください。

カード・リーダーの交換

注意：コンピューターを開けたり修復を試みたりする前に、「重要な製品情報ガイド」を必ず読んで理解してください。

1. コンピューター・カバーを取り外します。14 ページの「コンピューター・カバーの取り外し」を参照してください。
2. 前面ベゼルを取り外します。15 ページの「前面ベゼルの交換」を参照してください。
3. 電源ボタン・ボードを取り外します。47 ページの「電源ボタン・ボードの交換」を参照してください。
4. システム・ボードからカード・リーダー・ケーブルを取り外します。
5. カード・リーダーを交換します。

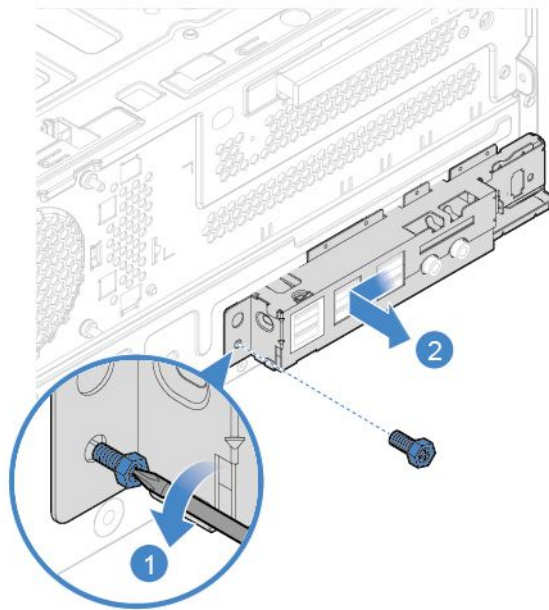


図 76. 前面 I/O ブラケットの取り外し

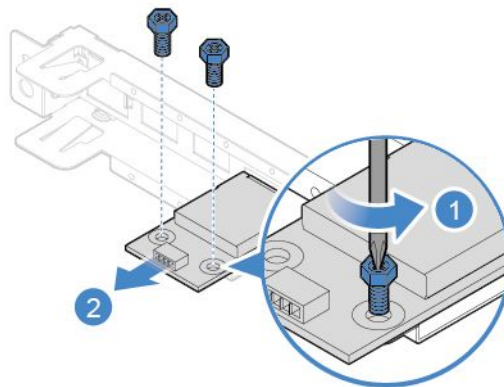


図 77. カード・リーダーの取り外し

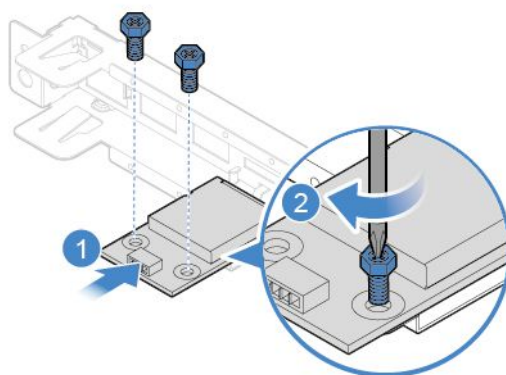


図 78. カード・リーダーの取り付け

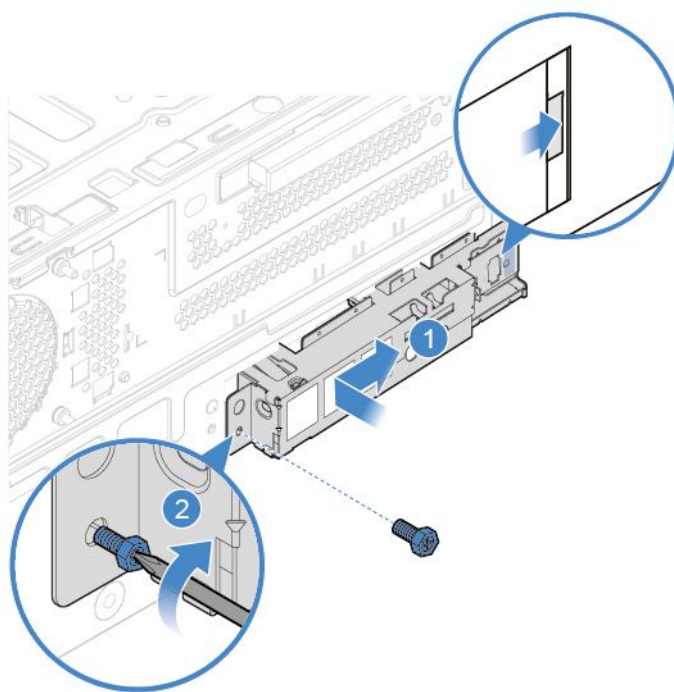


図 79. 前面 I/O ブラケットの取り付け

6. システム・ボードに新しいカード・リーダー・ケーブルを接続します。
7. 取り外した部品を取り付け直します。交換を完了するには、58 ページの「部品交換の完了」を参照してください。

マイクロプロセッサの交換

注意：コンピューターを開けたり修復を試みたりする前に、重要な製品情報ガイドを必ず読んで理解してください。

警告：



ヒートシンクおよびマイクロプロセッサは、高温になっている場合があります。コンピューターのカバーを開く場合は、コンピューターの電源をオフにし、数分待ってコンピューターの温度が下がってから行ってください。

1. コンピューター・カバーを取り外します。14 ページの「コンピューター・カバーの取り外し」を参照してください。
2. 前面ベゼルを取り外します。15 ページの「前面ベゼルの交換」を参照してください。
3. ドライブ・ベイを上方に円を描くように回しながら持ち上げます。18 ページの「ドライブ・ベイ・アセンブリーの起こし方と倒し方」を参照してください。
4. ヒートシンクとファン・アセンブリーを取り外します。25 ページの「ヒートシンクおよびファンの交換」を参照してください。
5. ケーブルの配線とケーブルの接続を書き留めて、システム・ボードからすべてのケーブルを取り外します。5 ページの「システム・ボード」を参照してください。
6. マイクロプロセッサを交換します。

注：

- マイクロプロセッサとソケットの外観は図と異なる場合があります。
- マイクロプロセッサの縁を持つようにしてください。底面の金の接触部分には触れないでください。
- マイクロプロセッサ・ソケットが露出している間、そこに何も落とさないように注意してください。ソケットのピンは可能な限り清潔な状態に保つ必要があります。

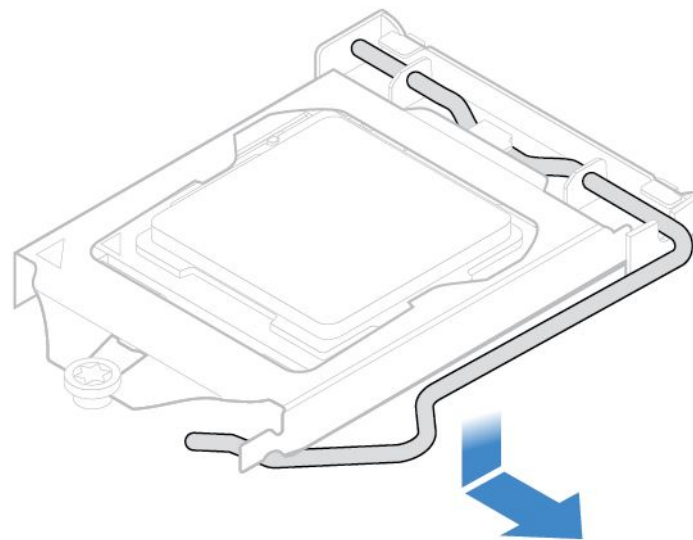


図 80. ハンドルの取り外し

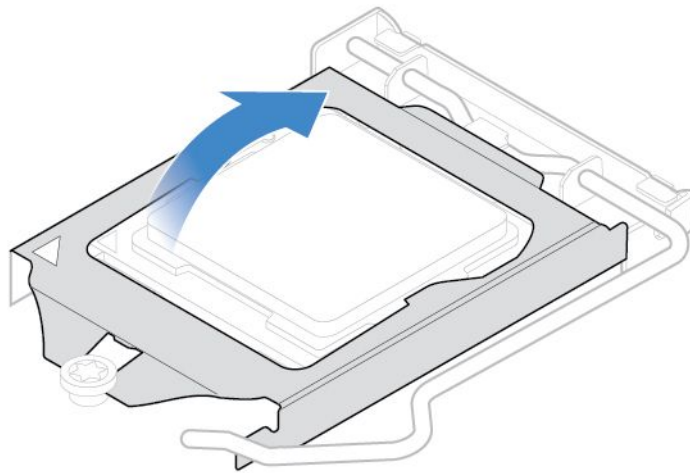


図 81. 固定具を開く

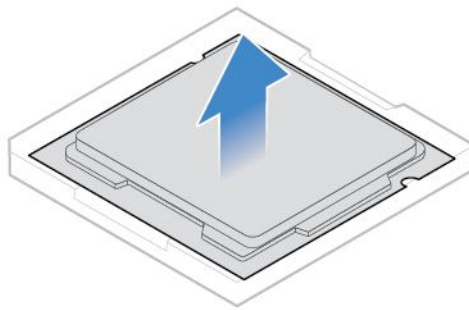


図 82. マイクロプロセッサの取り外し

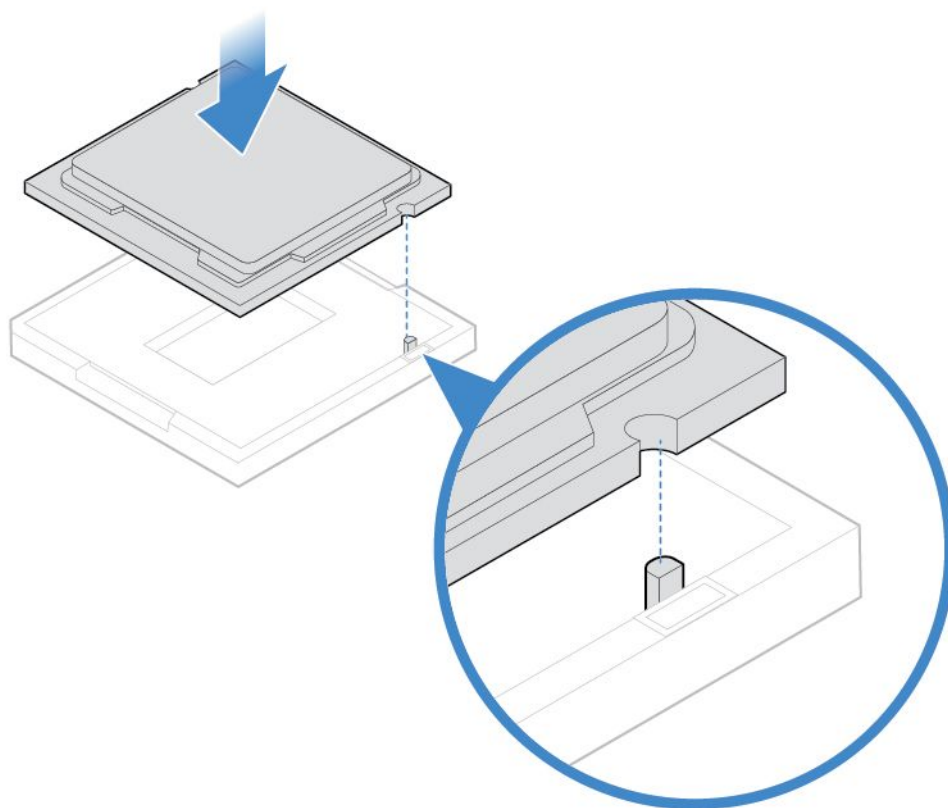


図 83. マイクロプロセッサの取り付け

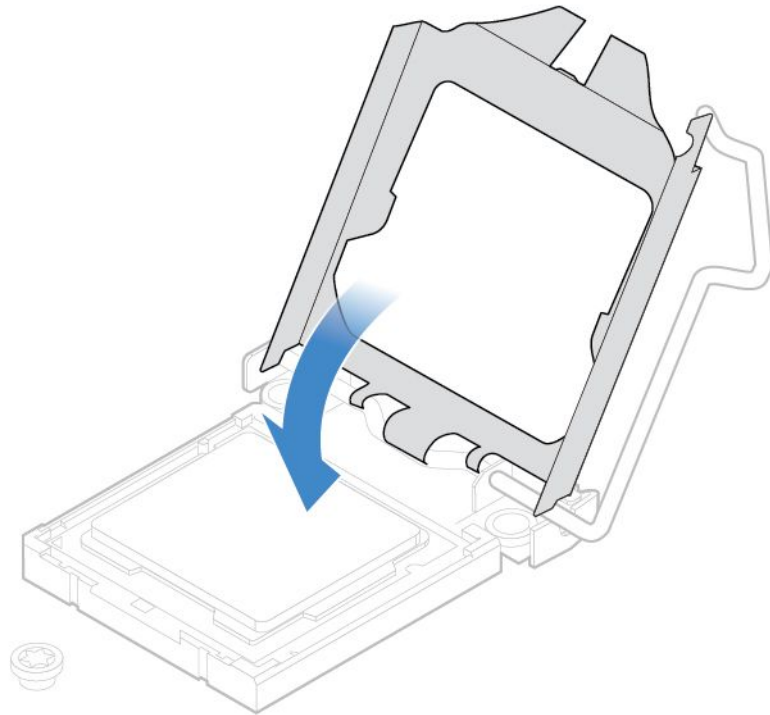


図 84. 固定具を閉じる

7.

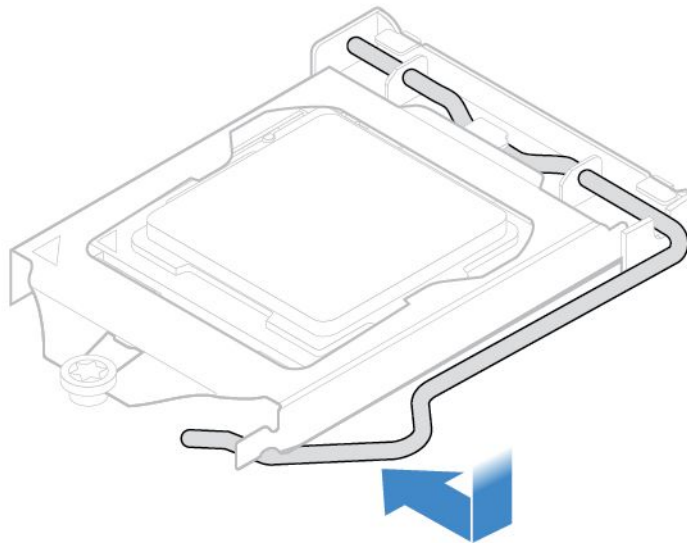


図 85. ハンドルを使用して、固定具を固定する

8. システム・ボードから切り離したケーブルをすべて配線し、システムボードに再接続します。
9. 取り外した部品を取り付け直します。交換を完了するには、58 ページの「部品交換の完了」を参照してください。

背面ファンの交換

注意：コンピューターを開けたり修復を試みたりする前に、「重要な製品情報ガイド」を必ず読んで理解してください。

1. コンピューター・カバーを取り外します。14 ページの「コンピューター・カバーの取り外し」を参照してください。
2. 前面ベゼルを取り外します。15 ページの「前面ベゼルの交換」を参照してください。
3. ドライブ・ベイを上方に円を描くように回しながら持ち上げます。18 ページの「ドライブ・ベイ・アセンブリの起こし方と倒し方」を参照してください。
4. システム・ボードから背面ファン・ケーブルを切り離します。
5. 背面ファンを交換します。

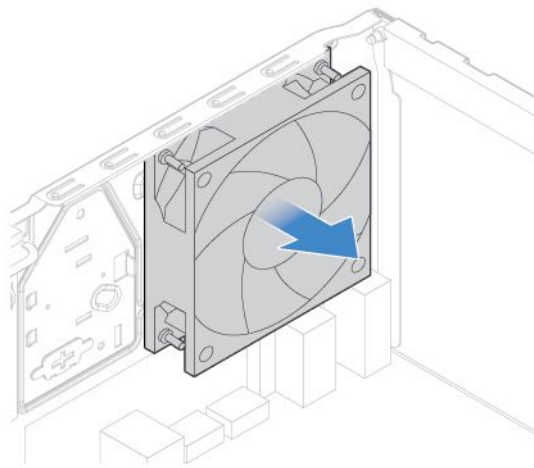


図 86. 背面ファンの取り外し

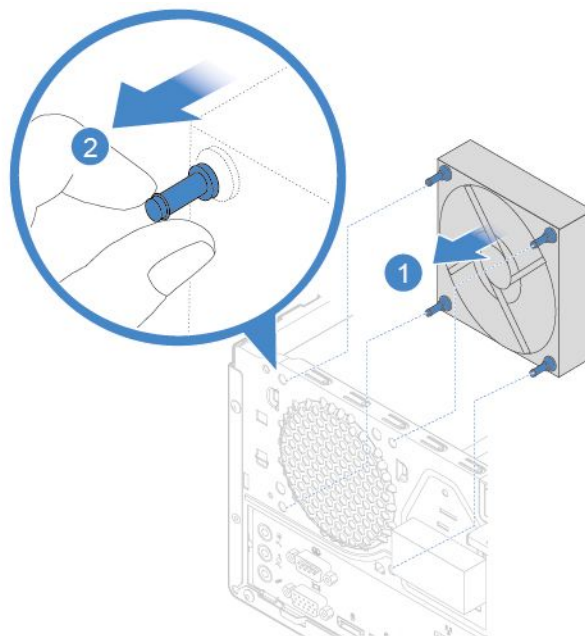


図 87. 背面ファンの取り付け

6. システム・ボードに新しい背面ファン・ケーブルを接続します。
7. 取り外した部品を取り付け直します。交換を完了するには、58 ページの「部品交換の完了」を参照してください。

システム・ボードの交換

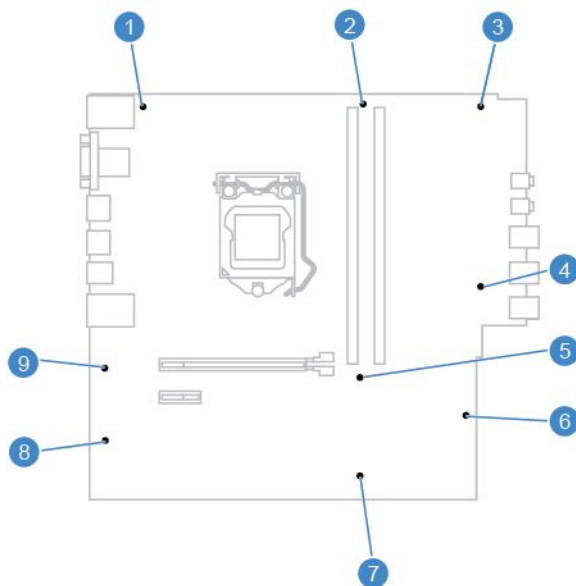
注意：コンピューターを開けたり修復を試みたりする前に、「重要な製品情報ガイド」を必ず読んで理解してください。

1. コンピューター・カバーを取り外します。14 ページの「コンピューター・カバーの取り外し」を参照してください。
2. 前面ベゼルを取り外します。15 ページの「前面ベゼルの交換」を参照してください。
3. フロント I/O ブラケットおよびカード・リーダーを取り外します。50 ページの「カード・リーダーの交換」を参照してください。
4. ドライブ・ベイを上方に円を描くように回しながら持ち上げます。18 ページの「ドライブ・ベイ・アセンブリの起こし方と倒し方」を参照してください。
5. すべてのメモリー・モジュールを取り外します。23 ページの「メモリー・モジュールの交換」を参照してください。
6. ヒートシンクとファン・アセンブリを取り外します。25 ページの「ヒートシンクおよびファンの交換」を参照してください。
7. マイクロプロセッサを取り外します。51 ページの「マイクロプロセッサの交換」を参照してください。
8. すべての PCI Express カードを取り外します。29 ページの「PCI Express カードの交換」を参照してください。
9. Wi-Fi カードを取り外します。31 ページの「Wi-Fi カードの交換」を参照してください。
10. M.2 ソリッド・ステート・ドライブを取り外します。35 ページの「M.2 ソリッド・ステート・ドライブの交換」を参照してください。
11. ケーブルの配線とケーブルの接続を書き留めて、システム・ボードからすべてのケーブルを取り外します。5 ページの「システム・ボード」を参照してください。

12. システム・ボードを交換します。

注：

- 次の図の数字は、ねじの取り外しや再取り付けに関して特定の順序を示すわけではなく、単純にねじの位置を示しています。
- システム・ボードは、端を持って慎重に扱ってください。
- 輸送時および取り扱い時にピンを保護するため、故障したシステム・ボードは、マイクロプロセッサ・ソケット・カバーを取り付けて返却する必要があります。



13. すべてのケーブルを配線して新しいシステム・ボードに接続します。

14. 取り外した部品を取り付け直します。交換を完了するには、58 ページの「部品交換の完了」を参照してください。

部品交換の完了

部品の取り付けおよび交換がすべて完了したら、コンピューター・カバーを元の位置に戻し、ケーブルを再接続します。

コンピューター・カバーを元の位置に戻し、ケーブルをコンピューターに再接続するには、次のようにします。

1. すべての構成部品が正しく再配置されており、コンピューターの内部に工具が残されていたり、ねじが緩んだままになっていないことを確認します。
2. コンピューターのカバーを元に戻す前に、必ず、ケーブルを正しく配線してください。ケーブルはコンピューター・シャーシのちょうつがいや側面から離しておき、コンピューター・カバーを元に戻す際に邪魔にならないようにします。

3. コンピューター・カバーを再取り付けします。

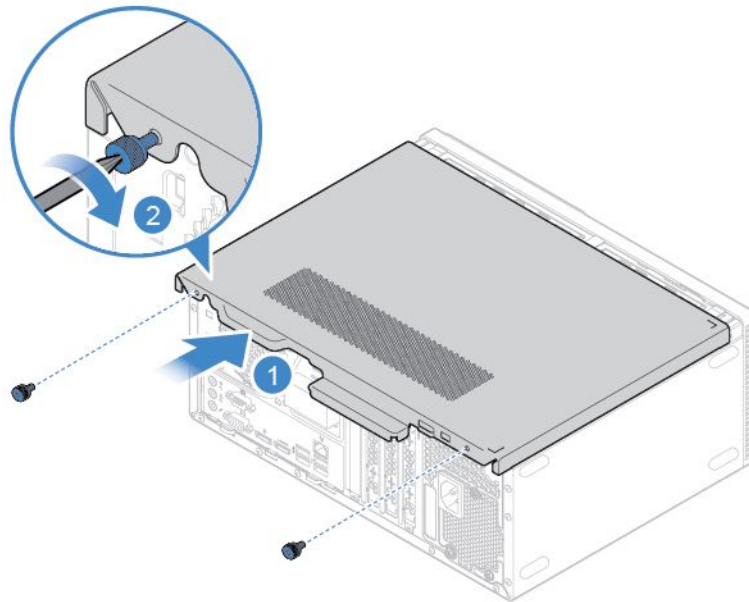


図88. コンピューターのカバーを元の位置に戻す

4. コンピューターを縦置きに設置します。
5. 使用可能なロック装置がある場合はそれを使用して、コンピューターのカバーをロックします。「コンピューターのロック」を参照してください。
6. 外部ケーブルと電源コードをコンピューターの対応するコネクタに再接続します。

付録 A 特記事項

本書に記載の製品、サービス、または機能が日本においては提供されていない場合があります。日本で利用可能な製品、サービス、および機能については、レノボ・ジャパンの営業担当員にお尋ねください。本書で Lenovo 製品、プログラム、またはサービスに言及していても、その Lenovo 製品、プログラム、またはサービスのみが使用可能であることを意味するものではありません。これらに代えて、Lenovo の知的所有権を侵害することのない、機能的に同等の製品、プログラム、またはサービスを使用することができます。ただし、Lenovo 以外の製品、プログラム、またはサービスの動作・運用に関する評価および検証は、お客様の責任で行っていただきます。

Lenovo は、本書に記載されている内容に関して特許権 (特許出願中のものを含む) を保有している場合があります。本書の提供は、お客様にこれらの特許権について実施権を許諾することを意味するものではありません。実施権についてのお問い合わせは、書面にて下記宛先にお送りください。

*Lenovo (United States), Inc.
1009 Think Place - Building One
Morrisville, NC 27560
U.S.A.
Attention: Lenovo Director of Licensing*

LENOVO およびその直接または間接の子会社は、本書を特定物として現存するままの状態を提供し、商品性の保証、特定目的適合性の保証および法律上の瑕疵担保責任を含むすべての明示もしくは黙示の保証責任を負わないものとします。国または地域によっては、法律の強行規定により、保証責任の制限が禁じられる場合、強行規定の制限を受けるものとします。

この情報には、技術的に不適切な記述や誤植を含む場合があります。本書は定期的に見直され、必要な変更は本書の次版に組み込まれます。Lenovo は予告なしに、随時、この文書に記載されている製品またはプログラムに対して、改良または変更を行うことがあります。

本書で説明される製品は、誤動作により人的な傷害または死亡を招く可能性のある移植またはその他の生命維持アプリケーションで使用されることを意図していません。本書に記載される情報が、Lenovo 製品仕様または保証に影響を与える、またはこれらを変更することはありません。本書におけるいかなる記述も、Lenovo あるいは第三者の知的所有権に基づく明示または黙示の使用許諾と補償を意味するものではありません。本書に記載されている情報はすべて特定の環境で得られたものであり、例として提示されるものです。他の稼働環境では、結果が異なる場合があります。

Lenovo は、お客様が提供するいかなる情報も、お客様に対してなんら義務も負うことのない、自ら適切と信ずる方法で、使用もしくは配布することができるものとします。

本書において Lenovo 以外の Web サイトに言及している場合がありますが、便宜のため記載しただけであり、決してそれらの Web サイトを推奨するものではありません。それらの Web サイトにある資料は、この Lenovo 製品の資料の一部ではありません。それらの Web サイトは、お客様の責任でご使用ください。

この文書に含まれるいかなるパフォーマンス・データも、管理環境下で決定されたものです。そのため、他の操作環境で得られた結果は、異なる可能性があります。一部の測定が、開発レベルのシステムで行われた可能性があります。その測定値が、一般に利用可能なシステムのものと同じである保証はありません。さらに、一部の測定値が、推定値である可能性があります。実際の結果は、異なる可能性があります。お客様は、お客様の特定の環境に適したデータを確かめる必要があります。

付録 B 商標

LENOVO および LENOVO ロゴ は、Lenovo の商標です。Mini DisplayPort (mDP) および DisplayPort は Video Electronics Standards Association の商標です。HDMI および HDMI (ハイディフィニション・マルチメディア・インターフェース) という用語は、米国およびその他の国の HDMI Licensing LLC の商標または登録商標です。他の商標はすべて、それぞれの所有者の所有物です。© 2019 Lenovo.

Lenovo